PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-123219

(43)Date of publication of application: 26.04.2002

(51)Int.CI.

G09G 3/30 G09F 9/30 G09G 3/20

H05B 33/14

(21)Application number: 2001-239058

(71)Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

CO LTD

(22)Date of filing:

07.08.2001

(72)Inventor: KOYAMA JUN

(30)Priority

Priority number: 2000243272

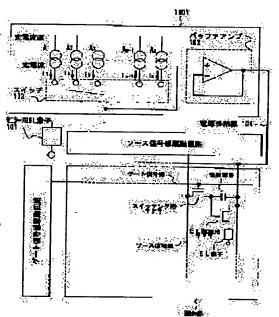
Priority date: 10.08.2000

Priority country: JP

(54) DISPLAY DEVICE AND ITS DRIVING METHOD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress effect of dispersion in characteristics of TFTs(thin film transistors) constituting pixels, variation in display periods and fluctuation of luminance of EL elements die to the change of ambient temperature under which a display device is used in the active matrix type EL (electroluminescence) display device.

SOLUTION: In this display device, one frame period is divided into plural sub-frame periods and display is performed by changing a voltage to be applied to EL elements of pixels for every sub-frame period and by using a time gradation system. Thus, a display device in which fluctuation of luminance of the EL elements due to the change of the ambient temperature is suppressed by using a gradation display method which is hardly affected by dispersion in the characteristics of the TFTs of a pixel part and variation in display periods is obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

DEST AVAILABLE COPY

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2002-123219 (P2002-123219A)

(43)公開日 平成14年4月26日(2002.4.26)

(51) Int. Cl.	7	識別記号		FΙ				テーマコー	ド(参考)
G 0 9 G	3/30			G 0 9 G	3/30		K	3K007	
G 0 9 F	9/30	3 3 8		G 0 9 F	9/30	3 3 8		5C080	
		3 6 5				365	Z	5C094	
G 0 9 G	3/20	6 1 1		G 0 9 G	3/20	611	Н		
		6 4 1				641	E		
	審査請求	未請求 請求項の数10	OL			(全2	7頁	[)	最終頁に続く
(21)出願番号	特易	類2001-239058 (P2001-239058)	ļ	(71)出願人	00015387	78			

(22)出願日

平成13年8月7日 (2001.8.7)

(31)優先権主張番号 特願2000-243272(P2000-243272)

(32)優先日

平成12年8月10日(2000.8.10)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 小山 潤

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

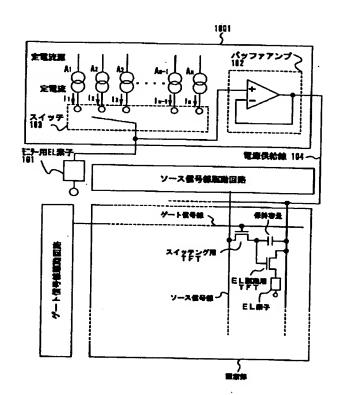
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】表示装置及びその駆動方法

(57)【要約】

【課題】 アクティブマトリクス型EL表示装置におい て、画素を構成するTFTの特性のバラつきや、表示期 間のバラつき、及び表示装置を使用する環境温度の変化 に対する、輝度のバラつきを抑えることを課題とする。

【解決手段】 1フレーム期間を複数のサブフレーム期 間に分割し、画素のEL素子に加えられる電圧を、サブ フレーム期間毎に変化させ、時間階調方式を用い表示を 行う。これにより、画素部のTFTの特性バラツキの影 響を受けづらく、表示期間のバラつきの影響を受けづら い階調表示方法で、EL素子の環境温度による輝度の変 動を抑えた表示装置を提供することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の電極と、第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられたEL層とによりそれぞれ構成される、第1のEL素子及び第2のEL素子を有する表示装置の駆動方法であって、

1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割し、前記複数の各サブフレーム期間毎に、前記第1のEL素子が発光状態または非発光状態となり、

前記複数の各サブフレーム期間において、前記第2のE L素子の第1の電極と第2の電極の間に一定の電流を流 10

前記発光状態となった前記第1のEL素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧は、前記一定の電流が流れる前記第2のEL素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧と等しく、

前記複数のサブフレーム期間のうち、2つのサブフレーム期間において、前記一定の電流の値が互いに異なることを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項2】第1の電極と、第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられたEL層とによりそれぞれ構成される、第1のEL素子及び第2のEL素子を有する表示装置の駆動方法であって、

1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割し、前記複数の各サブフレーム期間毎に前記第1のEL素子が発光状態または非発光状態となり、

前記複数の各サブフレーム期間において、前記第2のE L素子の第1の電極と第2の電極の間に一定の電流を流 し、

前記発光状態となった前記第1のEL素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧は、前記一定の電流が流れる前 30 記第2のEL素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧に等しく、

前記複数の各サブフレーム期間における、前記一定の電 流の値が異なることを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項3】請求項2において、

前記複数の各サブフレーム期間の長さが同じであること を特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項4】第1の電極と、第2の電極と、前記第1の 電極と前記第2の電極の間に設けられたEL層とにより それぞれ構成される、第1のEL素子及び第2のEL素 40 子を有する表示装置の駆動方法であって、

1フレーム期間をn(nは、2以上の自然数)個のサブフレーム期間に分割し、前記n個の各サブフレーム期間毎に、前記第1のEL素子が発光状態または非発光状態となり、

前記n個の各サブフレーム期間において、前記第2のE L素子の第1の電極と第2の電極の間に一定の電流を流 し、

前記発光状態となった前記第1のEL素子の第1の電極 と第2の電極の間の電圧は、前記一定の電流が流れる前 50 記第2のEL素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧 に等しく、

前記 n 個の各サブフレーム期間における、前記一定の電流の値の比が $2^{\circ}: 2^{-1}: 2^{-2}: \cdot \cdot \cdot : 2^{-(n-2)}: 2^{-(n-1)}$ となることを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項5】請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の前記表示装置の駆動方法を用いることを特徴とするビデオカメラ、画像再生装置、ヘッドマウントディスプレイ、パーソナルコンピュータまたは情報端末機器。

【請求項6】TFTと、第1のEL素子とをそれぞれ有する複数の画素と、電源供給線と、バッファアンプと、第2のEL素子と、互いに異なる値の一定の電流を出力する第1の定電流源A1と第2の定電流源A2とを有する表示装置であって、

前記第1のEL素子及び前記第2のEL素子はそれぞれ、第1の電極と、第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられたEL層とを有し、

前記第1の定電流源A1の出力端子と、前記第2のEL 素子の第1の電極とを接続するか、前記第2の定電流源 A2の出力端子と、前記第2のEL素子の第1の電極と を接続するかを選択するスイッチを有し、

前記第2のEL素子の第1の電極は、前記バッファアンプの非反転入力端子と接続され、

前記バッファアンプの出力端子は、前記電源供給線と接続され、

前記電源供給線の電位は、前記TFTを介して前記第1のEL素子の第1の電極に与えられていることを特徴とする表示装置。

【請求項7】TFTと、第1のEL素子とをそれぞれ有する複数の画素と、電源供給線と、バッファアンプと、第2のEL素子と、それぞれ同じ値の一定の電流を出力するn(nは、2以上の自然数)個の定電流源とを有する表示装置であって、

前記第1のEL素子及び前記第2のEL素子はそれぞれ、第1の電極と、第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられたEL層とを有し、

前記 n 個の定電流源のうちm(mは、n以下の自然数) 個の出力端子と、前記第2のE L 素子の第1の電極とを 接続するか、前記 n 個の定電流源のうちk(k は、mと 異なるn以下の自然数)個の出力端子と、前記第2のE L 素子の第1の電極とを接続するかを選択するスイッチ を有し、

前記第2のEL素子の第1の電極は、前記バッファアンプの非反転入力端子と接続され、

前記バッファアンプの出力端子は、前記電源供給線と接続され、

前記電源供給線の電位は、前記TFTを介して前記第1 のEL素子の第1の電極に与えられていることを特徴と する表示装置。

【請求項8】請求項6または請求項7において、

-

231

前記第1のEL素子及び前記第2のEL素子の、第1の 電極は陽極であり、第2の電極は陰極であることを特徴 とする表示装置。

【請求項9】請求項6または請求項7において、 前記第1のEL素子及び前記第2のEL素子の、第1の 電極は陰極であり、第2の電極は陽極であることを特徴 とする表示装置。

【請求項10】請求項6乃至請求項9のいずれか一項に 記載の前記表示装置を用いることを特徴とするビデオカ メラ、画像再生装置、ヘッドマウントディスプレイ、パ 10 ーソナルコンピュータまたは情報端末機器。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【発明の属する技術分野】本発明はEL(エレクトロルミネッセンス)素子を基板上に作り込んで形成された電子表示装置及びその駆動方法に関する。特に半導体素子(半導体薄膜を用いた素子)を用いたEL表示装置及びその駆動方法に関する。またEL表示装置を表示部に用いた電子機器に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、自発光型素子としてEL素子を有したEL表示装置の開発が活発化している。EL表示装置は有機ELディスプレイ(OELD:Organic EL Display)又は有機ライトエミッティングダイオード(OLED:Organic Light EmittingDiode)とも呼ばれている。

【0003】EL表示装置は、液晶表示装置と異なり自発光型である。EL素子は一対の電極(陽極と陰極)間にEL層が挟まれた構造となっているが、EL層は通常、積層構造となっている。代表的には、コダック・イ 30 ーストマン・カンパニーのTangらが提案した「正孔輸送層/発光層/電子輸送層」という積層構造が挙げられる。この構造は非常に発光効率が高く、現在、研究開発が進められているEL表示装置は殆どこの構造を採用している。

【0004】また他にも、陽極上に「正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層」、または「正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層」の順に積層する構造でも良い。発光層に対して蛍光性色素等をドーピングしても良い。

【0005】本明細書において陰極と陽極の間に設けられる全ての層を総称してEL層と呼ぶ。よって上述した 正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注 入層等は、全てEL層に含まれる。

【0006】そして、上記構造でなるEL層に一対の電極から所定の電圧をかけ、それにより発光層においてキャリアの再結合が起こって発光する。なお本明細書においてEL素子が発光することを、EL素子が駆動すると呼ぶ。また、本明細書中では、陽極、EL層及び陰極で形成される発光素子をEL素子と呼ぶ。

【0007】ここで本明細書中において、EL素子の陽極及び陰極を、EL素子の両電極と呼ぶ場合もある。

【0008】なお、本明細書中において、EL素子とは、一重項励起子からの発光(蛍光)を利用するものと、三重項励起子からの発光(燐光)を利用するものの両方を示すものとする。

【0009】EL表示装置の駆動方法として、アクティブマトリクス方式が挙げられる。

【0010】図6に、アクティブマトリクス方式の表示 装置の例をブロック図で示す。画素部には、ソース信号 線駆動回路から信号が入力されるソース信号線と、ゲー ト信号線駆動回路から信号が入力されるゲート信号線 が、マトリクス状に形成されている。また、ソース信号 線と平行に電源供給線が形成されている。本明細書中で は、電源供給線の電位を電源電位という。

【0011】図5に、アクティブマトリクス型EL表示装置の画素部の構成を示す。ゲート信号線駆動回路から選択信号を入力するゲート信号線(G1〜Gy)は、各画素が有するスイッチング用TFT301のゲート電極 に接続されている。また、各画素が有するスイッチング用TFT301のソース領域とドレイン領域は、一方がソース信号線駆動回路から信号を入力するソース信号線で、S1〜Sx)に、他方がEL駆動用TFT302のゲート電極及び各画素が有するコンデンサ303のもう一方の電極に接続されている。コンデンサ303のもう一方の電極に接続されている。コンデンサ303のもう一方の電極は、電源供給線(V1〜Vx)に接続されている。各画素の有するEL駆動用TFT302のソース領域とドレイン領域の一方は、電源供給線(V1〜Vx)に、他方は、各画素が有するEL素子304に接続されている。

【0012】EL素子304は、陽極と、陰極と、陽極と陰極の間に設けられたEL層とを有する。EL素子304の陽極がEL駆動用TFT302のソース領域またはドレイン領域と接続している場合、EL素子304の陽極が画素電極、陰極が対向電極となる。逆に、EL素子304の陰極がEL駆動用TFT302のソース領域またはドレイン領域と接続している場合、EL素子304の陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。

【0013】なお、本明細書において、対向電極の電位を対向電位という。なお、対向電極に対向電位を与える電源を対向電源と呼ぶ。画素電極の電位と対向電極の電位の電位差がEL駆動電圧であり、このEL駆動電圧がEL層に印加される。

【0014】上記EL表示装置の階調表示方法として、アナログ階調方式と、時間階調方式が挙げられる。

【0015】まず、EL表示装置のアナログ階調方式について説明する。図5で示した表示装置をアナログ階調方式で駆動した場合のタイミングチャートを図7に示す。1つのゲート信号線が選択されてから、その次のゲ50 一ト信号線が選択されるまでの期間を1ライン期間

(L) と呼ぶ。また、1つの画像が選択されてから、次 の画像が選択されるまでの期間が、1フレーム期間に相 当する。図5のEL表示装置の場合、ゲート信号線はy 本あるので、1フレーム期間中にy個のライン期間(L 1~Ly) が設けられている。

【0016】解像度が高くなるにつれ、1フレーム期間 中のライン期間の数も増え、駆動回路を高い周波数で駆 動しなければならなくなる。

【0017】電源供給線(V1~Vx)は、一定の電位 に保たれている。また、対向電位も一定に保たれてい る。対向電位は、EL素子が発光する程度に電源電位と の間に電位差を有している。

【0018】第1のライン期間(L1)においてゲート 信号線G1にはゲート信号線駆動回路からの選択信号が 入力される。そして、ソース信号線(S1~Sx)に順 にアナログのビデオ信号が入力される。ゲート信号線G 1に接続された全てのスイッチング用TFT301はオ ンの状態になるので、ソース信号線(S1~Sx)に入 力されたアナログのビデオ信号は、スイッチング用TF **T301を介してEL駆動用TFT302のゲート電極 20** に入力される。

【0019】スイッチング用TFT301がオンとなっ て画素内に入力されたアナログのビデオ信号はEL駆動 用TFT302のゲート電圧となる。このときEL駆動 用TFT302のId-Vg特性に従ってゲート電圧に 対してドレイン電流が1対1で決まる。即ち、EL駆動 用TFT302のゲート電極に入力されるアナログのビ デオ信号の電圧に対応して、ドレイン領域の電位(オン のEL駆動電位)が定まり、所定のドレイン電流がEL 素子に流れ、その電流量に対応した発光量で前記EL素 30 子が発光する。

【0020】上述した動作を繰り返し、ソース信号線 (S1~Sx) へのアナログのビデオ信号の入力が終了 すると、第1のライン期間(L1)が終了する。なお、 ソース信号線(S1~Sx)へのアナログのビデオ信号 の入力が終了するまでの期間と水平帰線期間とを合わせ て1つのライン期間としても良い。そして次に第2のラ イン期間(L2)となりゲート信号線G2に選択信号が 入力される。そして第1のライン期間(L1)と同様に ソース信号線 (S1~Sx) に順にアナログのビデオ信 40 ゲート信号線G1に接続されている全てのスイッチング 号が入力される。

【0021】そして全てのゲート信号線(G1~Gy) に選択信号が入力されると、全てのライン期間(L1~ Ly)が終了する。全てのライン期間(L1~Ly)が 終了すると、1フレーム期間が終了する。1フレーム期 間中において全ての画素が表示を行い、1つの画像が形 成される。なお全てのライン期間(L1~Ly)と垂直 帰線期間とを合わせて1フレーム期間としても良い。

【0022】以上のように、アナログのビデオ信号によ

よって階調表示がなされる。このように、アナログ階調 方式では、ソース信号線に入力されるアナログのビデオ 信号の電位の変化で階調表示が行われる。

【0023】次に、時間階調方式について説明する。

【0024】時間階調方式では、画素にデジタル信号を 入力し、このデジタル信号によって、画素のEL素子の 発光時間を制御して階調を表現する。

【0025】ここではn(nは、2以上の自然数)ビッ トのデジタル信号を入力し、2"階調表示をする場合を 10 例に説明する。

【0026】図5で示した表示装置を、時間階調方式で 駆動した場合のタイミングチャートを図8に示す。ま ず、1フレーム期間をn(nは、2以上の自然数)個の サブフレーム期間(SF1~SFn)に分割する。なお、 画素部の全ての画素が1つの画像を表示する期間を1フ レーム期間(F)と呼ぶ。1フレーム期間をさらに複数 に分割した期間がサブフレーム期間である。階調数が多 くなるにつれて1フレーム期間の分割数も増え、駆動回 路を高い周波数で駆動しなければならない。

【0027】1つのサブフレーム期間は書き込み期間 (Ta) と表示期間 (Ts) とに分けられる。書き込み 期間とは、1サブフレーム期間中、全画素にデジタル信 号を入力する期間であり、表示期間(点灯期間とも呼 ぶ)とは、EL素子の発光または非発光状態を選択し表 示を行う期間を示している。

【0028】また、図8に示したEL駆動電圧は、発光 状態を選択されたEL素子のEL駆動電圧を表す。すな わち、発光状態を選択されたEL素子のEL駆動電圧 は、書き込み期間中はOVとなり、表示期間中はEL素 子が発光する程度の大きさを有する。

【0029】対向電位は外部スイッチ(図示せず)によ り制御され、対向電位は、書き込み期間において電源電 位と同じ高さに保たれ、表示期間において電源電位との 間にEL素子が発光する程度の電位差を有する。

【0030】まず、それぞれのサブフレーム期間が有す る書き込み期間と表示期間について、図5と図8の記号 を用いて詳しく説明し、その後、時間階調表示について 詳しく説明する。

【0031】まずゲート信号線G1に信号が入力され、 用TFT301がオンの状態になる。そしてソース信号 線(S1~Sx)に順にデジタル信号が入力される。対 向電位は電源供給線(V1~Vx)の電源電位と同じ高 さに保たれている。デジタル信号は「0」または「1」 の情報を有している。「0」と「1」のデジタル信号は それぞれHiまたはLoのいずれかの電圧を有する信号 を意味する。

【0032】そしてソース信号線(S1~Sx)に入力 されたデジタル信号は、オンの状態のスイッチング用T ってEL素子の発光量が制御され、その発光量の制御に 50 FT301を介してEL駆動用TFT302のゲート電 極に入力される。またコンデンサ303にデジタル信号 が入力され保持される。

【0033】そして順にゲート信号線G2~Gyに信号を入力することで上述した動作を繰り返し、全ての画素にデジタル信号が入力され、各画素において入力されたデジタル信号が保持される。この様にして、全ての画素にデジタル信号が入力されるまでの期間を書き込み期間と呼ぶ。

【0034】全ての画素にデジタル信号が入力されると、全てのスイッチング用TFT301はオフの状態と 10なる。そして対向電極に接続されている外部スイッチ (図示せず)によって、対向電位は、電源電位との間に

EL素子304が発光する程度の電位差を有するよう変化する。

【0035】デジタル信号が「0」の情報を有していた場合、EL駆動用TFT302はオフの状態となりEL素子304は発光しない。逆に、「1」の情報を有していた場合、EL駆動用TFT302はオンの状態となる。その結果EL素子304の画素電極はほぼ電源電位に保たれ、EL素子304は発光する。このようにデジ20タル信号によって、EL素子の発光または非発光状態が選択され、全ての画素が一斉に表示を行う。全ての画素が表示を行うことによって、画像が形成される。画素が表示を行う期間を表示期間と呼ぶ。

【0036】ここで、n個のサブフレーム期間(SF_1 ~ SF_n)がそれぞれ有する書き込み期間(Ta_1 ~ Ta_n)の長さは全て同じとし、 SF_1 ~ SF_n がそれぞれ有する表示期間(Ts)を、それぞれ T_{S_1} ~ Ts_n とする。

【0037】例えば、表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ の長さを、 $Ts_1: Ts_2: Ts_3: \cdots: Ts_{(n-1)}: Ts_n = 2^\circ: 2^{-1}: 2^{-2}: \cdots: 2^{-(n-2)}: 2^{-(n-1)}$ となるように設定する。この表示期間の組み合わせで 2^n 階調のうち所望の階調表示を行うことができる。

【0038】表示期間は $Ts_1 \sim Ts_n$ のいずれかの期間である。ここでは Ts_1 の期間、所定の画素を点灯させたとする。

【0039】次に、再び書き込み期間に入り、全画素にデジタル信号を入力したら表示期間に入る。このときは $Ts_2 \sim Ts_n$ のいずれかの期間が表示期間となる。ここ 40では Ts_2 の期間、所定の画素を点灯させたとする。

【0040】以下、残りのn-2個のサブフレームについて同様の動作を繰り返し、順次 Ts_3 、 Ts_4 … Ts_n と表示期間を設定し、それぞれのサブフレームで所定の画素を点灯させたとする。

【0041】n個のサブフレーム期間が出現したら1フレーム期間を終えたことになる。このとき、画素が点灯していた表示期間の長さを積算することによって、その画素の階調がきまる。例えば、n=8のとき、全部の表示期間で画素が発光した場合の輝度を100%とする

と、 Ts_1 と Ts_2 において画素が発光した場合には 75%の輝度が表現でき、 Ts_3 と Ts_6 と Ts_8 を選択した場合には 16%の輝度が表現できる。

【0042】なお本明細書中では、表示装置に入力したデジタル信号のうち上位ビットの信号によって、画素のEL素子が発光状態または非発光状態となる表示期間を、上位ビットの表示期間とよぶ。また、表示装置に入力したデジタル信号のうち下位ビットの信号によって、画素のEL素子が発光状態または非発光状態となる表示期間を、下位ビットの表示期間とよぶ。

[0043]

【発明が解決しようとする課題】従来のアナログ階調方式を用いた場合、次のような問題がある。

【0044】アナログ階調方式では、TFTの特性のバラツキが、階調表示に大きく影響するという問題点がある。例えばスイッチング用TFTのId-Vg特性が、同じ階調を表示する2つの画素で異なる場合(どちらかの画素の特性が、もう一方に対して全体的にプラス又はマイナス側へシフトした場合)を想定する。

【0045】その場合、各スイッチング用TFTのゲート電極に同じ電圧が印加されても、各スイッチング用TFTのドレイン電流は異なる値となり、各画素のEL駆動用TFTには異なる値のゲート電圧が印加されることになる。即ち、各EL素子に対して異なる量の電流が流れ、結果として異なる発光量となり、同じ階調表示を行うことができなくなる。

【0046】また、仮に各画素のEL駆動用TFTに等しいゲート電圧が印加されたとしても、EL駆動用TFTのId-Vg特性にバラツキがあれば、同じドレイン電流を出力することはできない。そのため、Id-Vg特性が僅かでも異なれば、等しいゲート電圧がかかっても、出力される電流量は大きく異なるといった事態が生じうる。すると僅かなId-Vg特性のバラツキによって、同じ電圧の信号を入力してもEL素子の発光量が隣接画素で大きく異なってしまう。

【0047】実際には、スイッチング用TFTとEL駆動用TFTとの、両者のバラツキの相乗効果となるので、さらに大きく階調表示がバラつくことになる。このように、アナログ階調表示はTFTの特性バラツキに対して極めて敏感である。そのため、このEL表示装置が、階調表示を行う場合、その表示にムラが多いことが問題となる。

【0048】一方、従来の時間階調方式を用いた場合、次のような問題点がある。

【0049】階調数が多くなってくると、1フレームの分割数も増える。すると、特に下位ビットの表示期間が短くなる。

【0050】この際、EL素子に印加される電圧の波形のなまりが問題となる。

【0051】書き込み期間後、表示期間において、EL

50

素子に電圧を印加する際、全画素のEL素子の対向電極 の電圧を一斉に変化させるため、EL素子や配線に付く 負荷の影響が非常に大きく、全画素のEL素子に加わる 電圧の波形がなまる。

【0052】このように、EL素子に印加される電圧の 波形がなまる場合、特に表示期間が短くなる下位ビット に対応する表示期間では、表示期間の間、十分に所定の 電圧をEL素子に印加することができず、正確な階調表 示が困難となる。

【0053】また、電源供給線より画素部のEL素子に 10 印加される電圧は、電源供給線の配線抵抗等によりバラ つきを生じる。そのため、印加電圧の変動により画素部 のEL素子を流れる電流が変化し、輝度がバラつきをも ってしまう。

【0054】また、EL素子に流れる電流の大きさは、 温度によっても左右される。

【0055】ここで、EL素子の輝度は、EL素子を流 れる電流に比例する。よって、EL素子を流れる電流が 変化すると、EL素子の輝度も変化してしまう。

【0056】図4は、EL素子のI-V特性の温度によ 20 る変化(温度特性)を示すグラフである。このグラフに より、ある温度下で、EL素子の両電極間に印加された 電圧に対して、EL素子を流れる電流量を知ることがで きる。ここで、温度T₁は、温度T₂よりも高く、温度T 2は温度T3よりも高い。このグラフより、画素部のEL 素子の電極間にかかる電圧が同じであっても、EL素子 が有する温度特性によって、EL層の温度が高くなれば 高くなるほど、EL素子を流れる電流は大きくなる。こ の様に、EL表示装置を使用する環境温度によって、画 素部のEL素子を流れる電流が変動し、画素部のEL素 30 子の輝度が変化してしまう。

【0057】これらの理由により、正確な階調表現がで きなくなり、EL表示装置の信頼性を損なう原因の1つ となっている。

【0058】そこで、画素部のTFTの特性のバラツキ の影響を受けづらく、EL駆動電圧を高速で変化させる 必要のない階調表示方法を用い、EL素子の環境温度に よる輝度の変動を抑えた表示装置を提供することを課題 とする。

[0059]

【課題を解決するための手段】1フレーム期間を複数の サブフレーム期間に分割し、発光状態を選択された画素 のEL素子(第1のEL素子)の両電極間に加えられる 電圧を、サブフレーム期間毎に変化させる、時間階調方 式を用い表示を行う。

【0060】下位ビットの表示期間において、発光状態 を選択された画素のEL素子(第1のEL素子)の両電 極間に加えられる電圧を、上位ビットの表示期間におけ る、発光状態を選択された画素のEL素子(第1のEL 素子)の両電極間に加えられる電圧に対して小さく設定 50 する。こうして、下位ビットの表示期間を、従来の時間 階調方式と比較して長くとることができる。

【0061】なお、発光状態を選択された画素のEL素 子(第1のEL素子)の両電極間に印加される電圧は、 第1のEL素子を含む画素部が形成された基板と同じ基 板上に形成されたモニター用EL素子(第2のEL素 子) の両電極間に、階調の基準となる複数の定電流源の うちの1つを選択し、一定の電流を流して、発生させ る。

【0062】また、バッファアンプを用いて、画素のE L素子(第1のEL素子)の両電極間に印加する電圧を 一定に保つ。

【0063】これにより、画素部のTFTの特性バラツ キの影響を受けづらく、EL駆動電圧の高速応答も必要 としない階調表示方法で、EL素子の環境温度による輝 度の変動を抑えた表示装置を提供することができる。

【0064】以下に、本発明の構成を示す。

【0065】本発明によって、第1の電極と、第2の電 極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられ たEL層とによりそれぞれ構成される、第1のEL素子 及び第2のEL素子を有する表示装置の駆動方法であっ て、1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割 し、前記複数の各サブフレーム期間毎に、前記第1のE L素子が発光状態または非発光状態となり、前記複数の 各サブフレーム期間において、前記第2のEL素子の第 1の電極と第2の電極の間に一定の電流を流し、前記発 光状態となった前記第1のEL素子の第1の電極と第2 の電極の間の電圧は、前記一定の電流が流れる前記第2 のEL素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧と等し く、前記複数のサブフレーム期間のうち、2つのサブフ レーム期間において、前記一定の電流の値が互いに異な ることを特徴とする表示装置の駆動方法が提供される。

【0066】本発明によって、第1の電極と、第2の電

極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられ たEL層とによりそれぞれ構成される、第1のEL素子 及び第2のEL素子を有する表示装置の駆動方法であっ **て、1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割** し、前記複数の各サブフレーム期間毎に前記第1のEL 素子が発光状態または非発光状態となり、前記複数の各 サブフレーム期間において、前記第2のEL素子の第1 の電極と第2の電極の間に一定の電流を流し、前記発光 状態となった前記第1のEL素子の第1の電極と第2の 電極の間の電圧は、前記一定の電流が流れる前記第2の EL素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧に等し く、前記複数の各サブフレーム期間における、前記一定 の電流の値が異なることを特徴とする表示装置の駆動方 法が提供される。

【0067】前記複数の各サブフレーム期間の長さが同 じであることを特徴とする表示装置の駆動方法であって もよい。

【0068】本発明によって、第1の電極と、第2の電 極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられ たEL層とによりそれぞれ構成される、第1のEL素子 及び第2のEL素子を有する表示装置の駆動方法であっ て、1フレーム期間をn(nは、2以上の自然数)個の サブフレーム期間に分割し、前記n個の各サブフレーム 期間毎に、前記第1のEL素子が発光状態または非発光 状態となり、前記n個の各サブフレーム期間において、 前記第2のEL素子の第1の電極と第2の電極の間に一 定の電流を流し、前記発光状態となった前記第1のEL 10 素子の第1の電極と第2の電極の間の電圧は、前記一定 の電流が流れる前記第2のEL素子の第1の電極と第2 の電極の間の電圧に等しく、前記n個の各サブフレーム 期間における、前記一定の電流の値の比が 2°: 2-1: 2-2:・・・: 2-(n-2): 2-(n-1)となることを特徴と する表示装置の駆動方法が提供される。

【0069】前記表示装置の駆動方法を用いることを特徴とするビデオカメラ、画像再生装置、ヘッドマウントディスプレイ、パーソナルコンピュータまたは情報端末機器であってもよい。

【0070】本発明によって、TFTと、第1のEL素 子とをそれぞれ有する複数の画素と、電源供給線と、バ ッファアンプと、第2のEL素子と、互いに異なる値の 一定の電流を出力する第1の定電流源A1と第2の定電 流源A2とを有する表示装置であって、前記第1のEL 素子及び前記第2のEL素子はそれぞれ、第1の電極 と、第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極の 間に設けられたEL層とを有し、前記第1の定電流源A 1の出力端子と、前記第2のEL素子の第1の電極とを 接続するか、前記第2の定電流源A2の出力端子と、前 30 記第2のEL素子の第1の電極とを接続するかを選択す るスイッチを有し、前記第2のEL素子の第1の電極 は、前記バッファアンプの非反転入力端子と接続され、 前記バッファアンプの出力端子は、前記電源供給線と接 続され、前記電源供給線の電位は、前記TFTを介して 前記第1のEL素子の第1の電極に与えられていること を特徴とする表示装置が提供される。

【0071】本発明によって、TFTと、第1のEL素子とをそれぞれ有する複数の画素と、電源供給線と、バッファアンプと、第2のEL素子と、それぞれ同じ値の 40一定の電流を出力するn(nは、2以上の自然数)個の定電流源とを有する表示装置であって、前記第1のEL素子及び前記第2のEL素子はそれぞれ、第1の電極と、第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極の間に設けられたEL層とを有し、前記n個の定電流源のうちm(mは、n以下の自然数)個の出力端子と、前記第2のEL素子の第1の電極とを接続するか、前記n個の定電流源のうちk(kは、mと異なるn以下の自然数)個の出力端子と、前記第2のEL素子の第1の電極とを接続するかを選択するスイッチを有し、前記第2の 50

EL素子の第1の電極は、前記バッファアンプの非反転入力端子と接続され、前記バッファアンプの出力端子は、前記電源供給線と接続され、前記電源供給線の電位は、前記TFTを介して前記第1のEL素子の第1の電極に与えられていることを特徴とする表示装置が提供される。

【0072】前記第1のEL素子及び前記第2のEL素子の、第1の電極は陽極であり、第2の電極は陰極であることを特徴とする表示装置であってもよい。

【0073】前記第1のEL素子及び前記第2のEL素子の、第1の電極は陰極であり、第2の電極は陽極であることを特徴とする表示装置であってもよい。

【0074】前記表示装置を用いることを特徴とするビデオカメラ、画像再生装置、ヘッドマウントディスプレイ、パーソナルコンピュータまたは情報端末機器であってもよい。

[0075]

【発明の実施の形態】本発明の構成について図1を用いて説明する。

20 【0076】ここでは、2ⁿ(nは、2以上の自然数) 階調の表示装置について説明するが、本発明は、2ⁿ階 調には限定されず、他の階調を用いる表示装置に対して も自由に応用することが可能である。

【0077】 101はモニター用EL素子(第20EL素子)、102はバッファアンプ(緩衝増幅器)、 A_1 ~ A_n は、それぞれ一定の電流 I_1 ~ I_n を流す定電流源である。

【0078】ここで、本明細書中では定電流源とは、その出力端子から、常に一定の電流を出力する素子であるとする。

【0079】本発明の表示装置が有する定電流源としては、公知の構成のものを自由に用いることができる。

【0080】ここで、画素部の各画素が有するEL素子(第1のEL素子)と、モニター用EL素子(第2のEL素子)101とは、それぞれ、第1の電極と、第2の電極と、前記第1の電極と第2の電極の間に設けられたEL層とを有し、そのI-V特性が、同じ温度において、ほぼ同じとなるように作製されている。

【0081】また、103はスイッチであり、定電流源 $A_1 \sim A_n$ のうちどれかを選択し、その出力端子と、モニター用EL素子(第2のEL素子)101の一方の電極(第1の電極)と接続する。

【0082】モニター用EL素子(第2のEL素子)101は、画素部が形成された基板と同じ基板上に形成されている。なお、本明細書中では、画素部が形成された基板を画素基板という。

【0083】ここで、モニター用EL素子(第2のEL素子)と画素部のEL素子(第1のEL素子)とは、同時に作製することが可能である。

【0084】定電流源AI~An及びバッファアンプ10

2をまとめて1001で示した。1001は、画素基板上に形成されていてもよいし、単結晶ICチップ上に形成され画素基板上に貼り付けられていてもよいし、外部基板上に作製されていてもよい。

【0085】ここで今、モニター用EL素子(第2のEL素子)101の一方の電極(第1の電極)は、スイッチ103により定電流源A1の出力端子に接続されているとする。このときモニター用EL素子(第2のEL素子)101の両電極(第1の電極と第2の電極)間には、一定の電流I1が入力されている。

【0086】定電流源A1に接続されたモニター用EL素子(第2のEL素子)101は、周りの環境の温度が変化すると、素子の両電極(第1の電極と第2の電極)間を流れる電流 I1が変化しない代わりに、図4に示したEL素子の温度特性によりモニター用EL素子(第2のEL素子)の両電極(第1の電極と第2の電極)間の電圧が変化する。

【0087】ここで、モニター用EL素子(第2のEL素子)の電極で、定電流源A1と接続されていない側の電極(第2の電極)は、一定の電位が与えられている。この一定の電位は、表示期間中における画素部のEL素子(第1のEL素子)の対向電極(第2の電極)の電位とほぼ同じに設定されている。

【0088】ここで、バッファアンプ102は、非反転入力端子(+)、反転入力端子(-)及び出力端子を有している。バッファアンプ102は、非反転入力端子(+)に入力された電位が、出力端子に接続された負荷や配線抵抗などによって変化するのを抑える働きがある。

【0089】本発明の表示装置が有するバッファアンプ 30 としては、公知の構成のものを自由に用いることができる。

【0090】バッファアンプの非反転入力端子(+)は、モニター用EL素子(第2のEL素子)の、定電流源A1の出力端子に接続された側の電極(第1の電極)と接続され、モニター用EL素子(第2のEL素子)の電極(第1の電極)の電位が入力されている。このモニター用EL素子(第2のEL素子)の電極(第1の電極)の電位は、バッファアンプ102を介して、電源供給線104に入力される。ここで、電源供給線104に 40接続された画素のEL駆動用TFTがオンになると、このモニター用EL素子(第2のEL素子)101の電極(第1の電極)の電位が画素部のEL素子(第1のEL素子)の第1の電極に入力される。

【0091】モニター用EL素子(第2のEL素子)の定電流源の出力端子に接続された側の電極(第1の電極)の電位は、接続された定電流源の設定された一定の電流を流すように、温度に応じて変化している。この電位を画素のEL素子(第1のEL素子)の画素電極(第1の質極)の電位とする。これによって、表示期間にお

いて、モニター用EL素子 (第2のEL素子) の両電極 (第1の電極と第2の電極) 間に印加された電圧と同じ電圧が、発光状態を選択された画素のEL素子 (第1のEL素子) の両電極 (第1の電極と第2の電極) 間に印加される。こうして、画素のEL素子 (第1のEL素子) の両電極 (第1の電極と第2の電極) 間に一定の電流が流れる。

【0092】この様に、画素部のEL素子(第1のEL素子)には、温度変化に対しても、その第1の電極と第2の電極間に、一定の電流を流すように変化した電圧が印加される。こうして、画素部EL素子(第1のEL素子)を流れる電流を、温度変化に対して一定に保つことができる。

【0093】ここで、画素部のEL素子とモニター用EL素子とは、同一基板上に形成されているので、そのIーV特性が、同じ温度においてほぼ同じものが得られる。そのため、モニター用EL素子(第2のEL素子)の第1の電極と第2の電極の間を流れる電流を調節することで、画素部EL素子(第1のEL素子)を必要な明20 るさで点灯させることができる。

【0094】また、スイッチ103を切り換えることで、残りの定電流源 $A_2 \sim A_n$ を順次選択し、一定の電流 $I_2 \sim I_n$ をモニター用E L素子(第2のE L素子)に入力する。一定の電流 $I_2 \sim I_n$ によりモニターE L素子(第2のE L素子)の第1の電極と第2の電極の間に生じた電圧をバッファアンプを用いて、画素部のE L素子(第1のE L素子)の第1の電極と第2の電極の間に印加する。

【0095】ここで、本発明の駆動方法について、図2のタイミングチャートを用いて説明する。なお、一部、図1で用いた符号と同じ符号を用いて示す。

【0096】1フレーム期間は、複数のサブフレーム期間 $SF_1\sim SF_n$ に分割されている。このサブフレーム期間 $SF_1\sim SF_n$ ごとに図1に示した定電流源 $A_1\sim A_n$ のうち1つが、スイッチ103によって、順次選択され、選択された定電流源の出力端子とモニター用EL素子(第2のEL素子)の第1の電極とが接続される。このとき、電源供給線には、一定の電流 $I_1\sim I_n$ に対応した電圧 $V_1\sim V_n$ が、印加される。

【0097】サブフレーム期間は、全ての画素に信号が書き込まれそれぞれの画素が発光するかしないかを選択する書き込み期間 $Ta_1 \sim Ta_n$ に書き込まれた信号により全ての画素のEL素子(第10EL素子)がそれぞれ発光するかしないかする表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ とを有する。

【0098】なお、書き込み期間 $Ta_1 \sim Ta_n$ の長さは全て同じであり、表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ の長さも全て同じであるとする。

位を画素のEL素子(第1のEL素子)の画素電極(第 $【0099】サブフレーム期間毎に定電流源<math>A_1\sim A_n$ が1の電極)の電位とする。これによって、表示期間にお50順次選択され、それぞれが出力する一定の電流 $I_1\sim I_n$

によって、モニター用EL素子(第2のEL素子)の第 1の電極の電位が変化し、その電位に対応して、電源供給線の電位は、 $V_1 \sim V_n$ に変化する。

【0100】各書き込み期間Taı~Tan中はそれぞれ、画素部EL素子(第1のEL素子)の対向電極(第2の電極)の電位は、電源供給線の電位Vı~Vnそれぞれと同じに保たれている。そのため書き込み期間Taı~Tan中は、EL駆動電圧は0Vである。一方、表示期間Tsı~Tsn中は、画素部EL素子(第1のEL素子)の対向電極(第2の電極)の電位は、電源供給線の10電位との間に、EL素子が発光する程度の電位差が生じるように設定される。

【0101】ここで、書き込み期間中の画素部EL素子 (第1のEL素子)の対向電極(第2の電極)の電位 は、サブフレーム期間毎に異なる電源供給線の電位に対 応して変化する。なお、表示期間中の対向電極の電位 は、全てのサブフレーム期間において、同じで構わな い。

【0102】ここでは、表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ 中の画素 部EL素子(第1のEL素子)の対向電極の電位を、0 Vとする。すると、発光状態を選択された画素のEL素子(第1のEL素子)の両電極(第1の電極と第2の電極)間に、表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ 中に印加されるEL駆動電圧は、サブフレーム期間毎に $V_1 \sim V_n$ の値に変化する。

【0103】このEL駆動電圧 $V_1 \sim V_n$ により、画素部のEL素子(第1のEL素子)には、定電流源 $A_1 \sim A_n$ の出力する一定の電流 $I_1 \sim I_n$ に比例した一定の電流 $I_{EL_1} \sim I_{EL_n}$ が流れる。ここで、EL素子は、素子を流れる電流 $I_{EL_1} \sim I_{EL_n}$ に対して、発光輝度がほぼ正比例す 30 る性質がある。そのため、電流 $I_1 \sim I_n$ 、つまり定電流源 $A_1 \sim A_n$ を流れる電流 $I_1 \sim I_n$ の比 $I_1: I_2: \cdot \cdot \cdot : I_{n-1}: I_n$ を、 $2^\circ: 2^{-1}: \cdot \cdot \cdot : 2^{-(n-2)}: 2^{-(n-1)}$ となるように設定すれば、画素部のEL素子(第1のEL素子)を各表示期間 $T_{S_1} \sim T_{S_n}$ 発光させた場合の発光輝度 $I_1 \sim I_n$ の比 $I_1: I_n$ と $I_1 \sim I_n$ の $I_1: I_n$ と $I_1 \sim I_n$ の $I_1: I_n$ と $I_1 \sim I_n$ の $I_1: I_n$ と $I_1: I_n$ を $I_1: I_n$ の $I_1: I_n$ を $I_1: I_n$ の $I_1: I_n$ を $I_1: I_n$ の $I_1: I_n$ の $I_1: I_n$ を $I_1: I_n$ を $I_1: I_n$ の $I_1: I_n$ を $I_1: I_n$ を

【0104】このとき、 17ν 一ム期間中に画素が点灯していた表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ の発光量を積算すること 40により、その画素の輝度が決まる。例えば、n=8のとき、全部の表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ で画素が発光した場合の輝度を100%とすると、 Ts_1 と Ts_2 において画素が発光した場合は、約75%の輝度を表現することができる。一方、 Ts_3 と Ts_6 と Ts_8 を選択した場合には、約16%の輝度が表現できる。

【0105】なお表示期間 $Ts_1 \sim Ts_n$ は、どのような順序で出現させてもよい。例えば、1フレーム期間中において、 Ts_1 の次に、 Ts_4 、 Ts_3 、 Ts_2 ・・・といった順序で表示期間を出現させることも可能である。

【0106】また、上記の様に、それぞれ異なる値の電流を出力する定電流源が複数個存在する場合に、1フレーム期間のうち複数のサブフレーム期間で同じ定電流源を選択し、同じ定電流源を選択したそれぞれのサブフレーム期間の表示期間の長さを異ならせて、階調を表現することも可能である。

【0107】例えば、図19のタイミングチャートに示す様に、1フレーム期間中のn個のサブフレーム期間のうち複数のサブフレーム期間で同じ定電流源を選択し、同じ定電流源を選択したそれぞれのサブフレーム期間の表示期間の長さを変えて階調を表現することも可能である。

【0108】図19において、サブフレーム期間SF1とSF2は、同じ定電流源A1が選択されている。このとき、サブフレーム期間SF1とSF2の表示期間Ts1とTs2の長さを異ならせている。

【0109】このように、異なるサブフレーム期間において、表示期間の長さを変化させる手法と、異なるサブフレーム期間において、モニター用EL素子 (第2のE L素子)の両電極 (第1の電極と第2の電極) 間を流れる電流を変化させる手法とを組み合わせることによって、下位ビットの表示期間を長くとり、且つ階調表示に必要な定電流源の数を減らすことが可能である。

【0110】更に、n(nは、2以上の自然数)個の定電流源の出力する電流値が同じ場合で、1フレーム期間中において、あるサブフレーム期間では、m(mは、n以下の自然数)個の定電流源の出力端子とモニター用EL素子(第2のEL素子)の第1の電極とを接続し、別のサブフレーム期間では、k(kは、mとは異なるn以下の自然数)個の定電流源の出力端子と、モニター用EL素子(第2のEL素子)の第1の電極とを接続する。【0111】このように、選択した複数の定電流源の出力電流の和をもって、モニター用EL素子(第2のEL素子)の第1の電極と第2の電極の間に流す電流として

[0112]

も良い。

50

【実施例】以下に、本発明の実施例について説明する。 【0113】(実施例1)本実施例では、本発明の表示 装置が有するバッファアンプの構造について説明する。 【0114】TFTを用いてバッファアンプを作製した 例を、図3に示す。

【0115】バッファアンプはTFT1901~190 9、コンデンサ1910、定電流源1911、1912 等により構成される。TFT1901、1902、19 06、1909は、nチャネル型TFTであり、TFT 1903~1905、1907、1908は、pチャネル型TFTである。

【0116】また、1930は高電位側電源線であり、 1931は低電位側電源線である。

【0117】このバッファアンプの動作について以下に

30

40

詳しく説明する。

【0118】TFT1901及び1902によって構成 される差動増幅回路1921について説明する。バッフ ァアンプの非反転入力端子に相当するTFT1901の ゲート電極と、バッファアンプの反転入力端子に相当す るTFT1902のゲート電極に入力された電圧の差に より、それぞれのTFTのドレイン・ソース間に流れる 電流量が異なる。この電流をそれぞれ i 1 と i 2 とす る。

【0119】ここで、カレントミラー回路1922は、 TFT1903及び1904によって構成される。TF T1903のゲート電極とTFT1904のゲート電極 は、接続されているため、この2つのTFTのゲート電 極の電位は等しい。そのため、TFT1903とTFT 1904のそれぞれのソース・ドレイン間を流れる電流 量は、等しくなる。それ故、差動増幅回路1921のT FT1901とTFT1902を流れる電流i1とi2 の差分に相当する電流 i 3 が、差動増幅回路 1 9 2 1 に 入力されなくてはならない。

される。これにより、コンデンサ1910の電極間の電 位差Vが増大する。電位差Vは、ソース接地増幅回路 1 923に入力される。

【0121】ソース接地増幅回路1923は、TFT1 905によって構成される。入力された電位差Vは、T FT1905のソース・ドレイン間の電位差となる。こ の電位差Vに対応して、電流i4が流れ込む。ここで、 定電流源1912は、一定の電流i0しか流さない。そ のため、電流i4とi0の差分i5は、ソースフォロウ バッファ回路1924に入力される。この電流i5は、 増幅された電位差Vに対応して増大している。

【0122】ソースフォロウバッファ回路1924は、 TFT1906及び1907によって構成されている。 ソース接地増幅回路1923からの入力i5は、TFT 1906のゲート電極に入力される。この入力電流 i 5 により、TFT1906のソース・ドレイン間を流れる 電流i6の量は大きくなる。すなわち、バッファアンプ より、大きな電流が出力される。

【0123】この様に、バッファアンプは、電流を増幅 して出力する。

【0124】なお、ここでは、nチャネル型TFTで差 動回路を構成しているが、pチャネル型TFTで構成し

【0125】(実施例2)本実施例では、本発明の表示 装置の画素部とその周辺に設けられる駆動回路部(ソー ス信号線側駆動回路、ゲート信号線側駆動回路)のTF Tを同時に作製する方法について説明する。但し、説明 を簡単にするために、駆動回路部に関しては基本単位で あるCMOS回路を図示することとする。

グ社の#7059ガラスや#1737ガラスなどに代表 されるバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウ ケイ酸ガラスなどのガラスから成る基板5001上に酸 化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン 膜などの絶縁膜から成る下地膜5002を形成する。例 えば、プラズマCVD法でSiH4、NH3、N2Oから 作製される酸化窒化シリコン膜5002aを10~20 0[nm] (好ましくは50~100[nm]) 形成し、同様に SiH₄、N₂Oから作製される酸化窒化水素化シリコン 膜5002bを50~200[nm] (好ましくは100~ 150[nm]) の厚さに積層形成する。本実施例では下地 膜5002を2層構造として示したが、前記絶縁膜の単 層膜または2層以上積層させた構造として形成しても良

【0127】島状半導体層5003~5006は、非晶 質構造を有する半導体膜をレーザー結晶化法や公知の熱 結晶化法を用いて作製した結晶質半導体膜で形成する。 この島状半導体層5003~5006の厚さは25~8 0[nm] (好ましくは30~60[nm]) の厚さで形成す 【0120】電流i3は、コンデンサ1910から供給 20 る。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは シリコンまたはシリコンゲルマニウム (SiGe) 合金 などで形成すると良い。

> 【0128】レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製 するには、パルス発振型または連続発光型のエキシマレ ーザーやYAGレーザー、YVO4レーザーを用いる。 これらのレーザーを用いる場合には、レーザー発振器か ら放射されたレーザー光を光学系で線状に集光し半導体 膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施 者が適宣選択するものであるが、エキシマレーザーを用 いる場合はパルス発振周波数30[Hz]とし、レーザーエ ネルギー密度を100~400[mJ/cm²](代表的には2 00~300[mJ/cm²])とする。また、YAGレーザー を用いる場合にはその第2高調波を用いパルス発振周波 数1~10[kHz]とし、レーザーエネルギー密度を30 0~600[mJ/cm²](代表的には350~500[mJ/c m²])とすると良い。そして幅100~1000[μm]、 例えば400[μm]で線状に集光したレーザー光を基板 全面に渡って照射し、この時の線状レーザー光の重ね合 わせ率 (オーバーラップ率) を80~98[%]として行 う。

【0129】次いで、島状半導体層5003~5006 を覆うゲート絶縁膜5007を形成する。ゲート絶縁膜 5007はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、 厚さを40~150[nm]としてシリコンを含む絶縁膜で 形成する。本実施例では、120[nm]の厚さで酸化窒化 シリコン膜で形成する。勿論、ゲート絶縁膜はこのよう な酸化窒化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシ リコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いて も良い。例えば、酸化シリコン膜を用いる場合には、プ 【0126】まず、図9 (A) に示すように、コーニン 50 ラズマCVD法でTEOS (Tetraethyl Orthosilicat

e) とO2とを混合し、反応圧力40[Pa]、基板温度30 0~400[℃]とし、髙周波(13.56[MHz])、電 力密度 0. 5~0. 8 [W/cm2] で放電させて形成するこ とが出来る。このようにして作製される酸化シリコン膜 は、その後400~500[℃]の熱アニールによりゲー ト絶縁膜として良好な特性を得ることが出来る。

【0130】そして、ゲート絶縁膜5007上にゲート 電極を形成するための第1の導電膜5008と第2の導 電膜5009とを形成する。本実施例では、第1の導電 膜5008をTaで50~100[nm]の厚さに形成し、 第2の導電膜5009をWで100~300[nm]の厚さ に形成する。

【0131】Ta膜はスパッタ法で、Taのターゲット をArでスパッタすることにより形成する。この場合、 Arに適量のXeやKrを加えると、Ta膜の内部応力 を緩和して膜の剥離を防止することが出来る。また、α 相のTa 膜の抵抗率は $20[\mu \Omega cm]$ 程度でありゲート電 極に使用することが出来るが、 β 相のTa膜の抵抗率は $180[\mu \Omega cm]$ 程度でありゲート電極とするには不向き である。 α相のTa膜を形成するために、Taのα相に 20 近い結晶構造をもつ窒化タンタルを10~50[nm]程度 の厚さでTaの下地に形成しておくとα相のTa膜を容 易に得ることが出来る。

【O132】W膜を形成する場合には、Wをターゲット としたスパッタ法で形成する。その他に6フッ化タング ステン(WF₆)を用いる熱CVD法で形成することも 出来る。いずれにしてもゲート電極として使用するため には低抵抗化を図る必要があり、W膜の抵抗率は20 [μΩcm]以下にすることが望ましい。W膜は結晶粒を大 きくすることで低抵抗率化を図ることが出来るが、W中 30 に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害さ れ高抵抗化する。このことより、スパッタ法による場 合、純度99.9999[%]のWターゲットを用い、さ らに成膜時に気相中からの不純物の混入がないように十 分配慮してW膜を形成することにより、抵抗率9~20 [μΩcm]を実現することが出来る。

【0133】なお、本実施例では、第1の導電膜500 8をTa、第2の導電膜5009をWとしたが、特に限 定されず、いずれもTa、W、Ti、Mo、Al、Cu などから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする 40 合金材料もしくは化合物材料で形成してもよい。また、 リン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜 に代表される半導体膜を用いてもよい。本実施例以外の 他の組み合わせの一例で望ましいものとしては、第1の 導電膜5008を窒化タンタル(TaN)で形成し、第 2の導電膜5009をWとする組み合わせ、第1の導電 膜5008を窒化タンタル(TaN)で形成し、第2の 導電膜5009をAlとする組み合わせ、第1の導電膜 5008を窒化タンタル (TaN) で形成し、第2の導 電膜5009をCuとする組み合わせが挙げられる。

【0134】次に、レジストによりマスク5010を形 成し、電極及び配線を形成するための第1のエッチング 処理を行う。本実施例ではICP (Inductively Couple d Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法を用い、 エッチング用ガスにCF₄とCl₂を混合し、1[Pa]の圧 力でコイル型の電極に500[W]のRF (13.56[MH z]) 電力を投入してプラズマを生成して行う。基板側 (試料ステージ) にも100[W]のRF (13.56[MH z])電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印 加する。CF4とCl2を混合した場合にはW膜及びTa 膜とも同程度にエッチングされる。

20

【0135】上記エッチング条件では、レジストによる マスクの形状を適したものとすることにより、基板側に 印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第 2の導電層の端部がテーパー形状となる。テーパー部の 角度は15~45°となる。ゲート絶縁膜上に残渣を残 すことなくエッチングするためには、10~20[%]程 度の割合でエッチング時間を増加させると良い。W膜に 対する酸化窒化シリコン膜の選択比は2~4 (代表的に は3)であるので、オーバーエッチング処理により、酸 化窒化シリコン膜が露出した面は20~50[nm]程度エ ッチングされることになる。こうして、第1のエッチン グ処理により第1の導電層と第2の導電層から成る第1 の形状の導電層5011~5016 (第1の導電層50 11a~5016aと第2の導電層5011b~501 6b)を形成する。このとき、ゲート絶縁膜5007に おいては、第1の形状の導電層5011~5016で覆 われない領域は20~50[nm]程度エッチングされ薄く なった領域が形成される。(図9 (B))

【0136】そして、第1のドーピング処理を行いn型 を付与する不純物元素を添加する。ドーピングの方法は イオンドープ法もしくはイオン注入法で行えば良い。イ オンドープ法の条件はドーズ量を1×10¹³~5×10 ¹⁴[atoms/cm²]とし、加速電圧を60~100[keV]とし て行う。 n型を付与する不純物元素として15族に属す る元素、典型的にはリン(P)または砒素(As)を用 いるが、ここではリン(P)を用いる。この場合、導電 層5011~5015がn型を付与する不純物元素に対 するマスクとなり、自己整合的に第1の不純物領域50 17~5025が形成される。第1の不純物領域501 $7 \sim 5025$ には $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}$ [atoms/cm³] の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加する。

(図9 (B))

50

【0137】次に、図9 (C) に示すように、レジスト マスクは除去しないまま、第2のエッチング処理を行 う。エッチングガスにCF₄とC1₂とO₂とを用い、W 膜を選択的にエッチングする。この時、第2のエッチン グ処理により第2の形状の導電層5026~5031 (第1の導電層5026a~5031aと第2の導電層 5026b~5031b) を形成する。このとき、ゲー

ト絶縁膜5007においては、第2の形状の導電層50 26~5031で覆われない領域はさらに20~50[n m]程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。

【0138】W膜やTa膜のCF4とCl2の混合ガスに よるエッチング反応は、生成されるラジカルまたはイオ ン種と反応生成物の蒸気圧から推測することが出来る。 WとTaのフッ化物と塩化物の蒸気圧を比較すると、W のフッ化物であるWFeが極端に高く、その他のWC ls、TaFs、TaClsは同程度である。従って、C F_4 とC I_2 の混合ガスではW膜及びT a 膜共にエッチン 10 グされる。しかし、この混合ガスに適量のO2を添加す るとCF₄とO₂が反応してCOとFになり、Fラジカル またはFイオンが多量に発生する。その結果、フッ化物 の蒸気圧が高いW膜のエッチング速度が増大する。一 方、TaはFが増大しても相対的にエッチング速度の増 加は少ない。また、TaはWに比較して酸化されやすい ので、O₂を添加することでTaの表面が酸化される。 Taの酸化物はフッ素や塩素と反応しないためさらにT a 膜のエッチング速度は低下する。従って、W膜とTa 膜とのエッチング速度に差を作ることが可能となりW膜 20 のエッチング速度をTa膜よりも大きくすることが可能 となる。

【0139】そして、図10(A)に示すように第2の ドーピング処理を行う。この場合、第1のドーピング処 理よりもドーズ量を下げて高い加速電圧の条件としてn 型を付与する不純物元素をドーピングする。例えば、加 速電圧を70~120[keV]とし、1×10¹³[atoms/cm 2]のドーズ量で行い、図9 (B) で島状半導体層に形成 された第1の不純物領域の内側に新たな不純物領域を形 成する。ドーピングは、第2の形状の導電層5026~ 30 5030を不純物元素に対するマスクとして用い、第1 の導電層5026a~5030aの下側の領域にも不純 物元素が添加されるようにドーピングする。こうして、 第3の不純物領域5032~5036が形成される。こ の第3の不純物領域5032~5036に添加されたリ ン (P) の濃度は、第1の導電層5026a~5030 a のテーパー部の膜厚に従って緩やかな濃度勾配を有し ている。なお、第1の導電層5026a~5030aの テーパー部と重なる半導体層において、第1の導電層5 026a~5030aのテーパー部の端部から内側に向 40 ただし、第3の形状の導電層5037~5042に用い かって若干、不純物濃度が低くなっているものの、ほぼ 同程度の濃度である。

【0140】図10 (B) に示すように第3のエッチン グ処理を行う。エッチングガスにCHF3を用い、反応 性イオンエッチング法 (RIE法) を用いて行う。第3 のエッチング処理により、第1の導電層5026a~5 031aのテーパー部を部分的にエッチングして、第1 の導電層が半導体層と重なる領域が縮小される。第3の エッチング処理によって、第3の形状の導電層5037 ~5042 (第1の導電層5037a~5042aと第 50 用いる)を行っても良い。

2の導電層5037b~5042b) を形成する。この とき、ゲート絶縁膜5007においては、第3の形状の 導電層5037~5042で覆われない領域はさらに2 0~50[nm]程度エッチングされ薄くなった領域が形成

22

【0141】第3のエッチング処理によって、第3のエ ッチング前の第3の不純物領域5032~5036にお いては、第1の導電層5037a~5041aと重なる 第3の不純物領域5032a~5036aと、第1の不 純物領域と第3の不純物領域の間の第2の不純物領域5 032b~5036bとが形成される。

【0142】そして、図10(C)に示すように、pチ ャネル型TFTを形成する島状半導体層5004、50 06に第1の導電型とは逆の導電型の第4の不純物領域 5043~5054を形成する。第3の形状の導電層5 038b、5041bを不純物元素に対するマスクとし て用い、自己整合的に不純物領域を形成する。このと き、 n チャネル型TFTを形成する島状半導体層 5 0 0 3、5005および配線部5042はレジストマスク5 200で全面を被覆しておく。不純物領域5043~5 054には既にそれぞれ異なる濃度でリンが添加されて いるが、ジボラン(B2H6)を用い、イオンドープ法 で、そのいずれの領域においても不純物濃度が2×10 ²⁰~2×10²¹[atoms/cm³]となるように形成する。

【0143】以上までの工程でそれぞれの島状半導体層 に不純物領域が形成される。島状半導体層と重なる第3 の形状の導電層5037~5041がゲート電極として 機能する。また、5042は島状のソース信号線として 機能する。

【0144】レジストマスク5200を除去した後、導 電型の制御を目的として、それぞれの島状半導体層に添 加された不純物元素を活性化する工程を行う。この工程 はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法で行う。 その他に、レーザーアニール法、またはラピッドサーマ ルアニール法(RTA法)を適用することが出来る。熱 アニール法では酸素濃度が1[ppm]以下、好ましくは 0. 1 [ppm]以下の窒素雰囲気中で400~700 [℃]、代表的には500~600[℃]で行うものであ り、本実施例では500[℃]で4時間の熱処理を行う。 た配線材料が熱に弱い場合には、配線等を保護するため 層間絶縁膜(シリコンを主成分とする)を形成した後で 活性化を行うことが好ましい。

【0145】さらに、3~100[%]の水素を含む雰囲 気中で、300~450[℃]で1~12時間の熱処理を 行い、島状半導体層を水素化する工程を行う。この工程 は熱的に励起された水素により半導体層のダングリング ボンドを終端する工程である。水素化の他の手段とし て、プラズマ水素化(プラズマにより励起された水素を

【0146】次いで、図11 (A) に示すように、第1 の層間絶縁膜5055を酸化窒化シリコン膜から100 ~200[nm]の厚さで形成する。その上に有機絶縁物材 料から成る第2の層間絶縁膜5056を形成した後、第 1の層間絶縁膜5055、第2の層間絶縁膜5056、 およびゲート絶縁膜5007に対してコンタクトホール を形成し、各配線(接続配線、信号線を含む)5057 ~5062、5064をパターニング形成した後、接続 配線5062に接する画素電極5063をパターニング 形成する。

【0147】第2の層間絶縁膜5056としては、有機 樹脂を材料とする膜を用い、その有機樹脂としてはポリ イミド、ポリアミド、アクリル、BCB (ベンソシクロ プテン)等を使用することが出来る。特に、第2の層間 絶縁膜5056は平坦化の意味合いが強いので、平坦性 に優れたアクリルが好ましい。本実施例ではTFTによ って形成される段差を十分に平坦化しうる膜厚でアクリ ル膜を形成する。好ましくは $1 \sim 5 [\mu m]$ (さらに好ま しくは2~4[μ m]) とすれば良い。

【0148】コンタクトホールの形成は、ドライエッチ ングまたはウエットエッチングを用い、n型の不純物領 域5017、5018、5021、5023またはp型 の不純物領域5043~5054に達するコンタクトホ ール、配線5042に達するコンタクトホール、電源供、 給線に達するコンタクトホール(図示せず)、およびゲ ート電極に達するコンタクトホール(図示せず)をそれ ぞれ形成する。

【0149】また、配線(接続配線)5057~506 2、5064として、Ti 膜を100[nm]、Ti を含む アルミニウム膜を300[nm]、Ti膜150[nm]をスパ 30 ッタ法で連続形成した3層構造の積層膜を所望の形状に パターニングしたものを用いる。勿論、他の導電膜を用 いても良い。

【0150】また、本実施例では、画素電極5063と してITO膜を110[nm]の厚さに形成し、パターニン グを行った。画素電極5063を接続配線5062と接 して重なるように配置することでコンタクトを取ってい る。また、酸化インジウムに2~20[%]の酸化亜鉛 (ZnO) を混合した透明導電膜を用いても良い。この 画素電極5063がEL素子の陽極となる。(図11 (A))

【0151】次に、図11 (B) に示すように、珪素を 含む絶縁膜(本実施例では酸化珪素膜)を500[nm]の 厚さに形成し、画素電極5063に対応する位置に開口 部を形成して、バンクとして機能する第3の層間絶縁膜 5065を形成する。開口部を形成する際、ウエットエ ッチング法を用いることで容易にテーパー形状の側壁と することが出来る。開口部の側壁が十分になだらかでな いと段差に起因するEL層の劣化が顕著な問題となって しまうため、注意が必要である。

【0152】次に、EL層5066および陰極 (MgA g 電極) 5067を、真空蒸着法を用いて大気解放しな いで連続形成する。なお、EL層5066の膜厚は80 ~200[nm](典型的には100~120[nm])、陰極 5067の厚さは180~300[nm] (典型的には20 0~250[nm]) とすれば良い。

【0153】この工程では、赤色に対応する画素、緑色 に対応する画素および青色に対応する画素に対して順 次、EL層および陰極を形成する。但し、EL層は溶液 10 に対する耐性に乏しいためフォトリソグラフィ技術を用 いずに各色個別に形成しなくてはならない。そこでメタ ルマスクを用いて所望の画素以外を隠し、必要箇所だけ 選択的にEL層および陰極を形成するのが好ましい。

【0154】即ち、まず赤色に対応する画素以外を全て 隠すマスクをセットし、そのマスクを用いて赤色発光の EL層を選択的に形成する。次いで、緑色に対応する画 素以外を全て隠すマスクをセットし、そのマスクを用い て緑色発光のEL層を選択的に形成する。次いで、同様 に青色に対応する画素以外を全て隠すマスクをセット し、そのマスクを用いて青色発光のEL層を選択的に形 成する。なお、ここでは全て異なるマスクを用いるよう に記載しているが、同じマスクを使いまわしても構わな V.

【0155】ここではRGBに対応した3種類のEL素 子を形成する方式を用いたが、白色発光のEL素子とカ ラーフィルタを組み合わせた方式、青色または青緑発光 のEL素子と蛍光体(蛍光性の色変換層:CCM)とを 組み合わせた方式、陰極(対向電極)に透明電極を利用 してRGBに対応したEL素子を重ねる方式などを用い ても良い。

【0156】なお、EL層5066としては公知の材料 を用いることが出来る。公知の材料としては、駆動電圧 を考慮すると有機材料を用いるのが好ましい。例えば正 孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子注入層でなる 4層構造をEL層とすれば良い。

【0157】次に、同じゲート信号線にゲート電極が接 続されたスイッチング用TFTを有する画素(同じライ ンの画素)上に、メタルマスクを用いて陰極5067を 形成する。なお本実施例では陰極5067としてMgA gを用いたが、本発明はこれに限定されない。陰極50 67として他の公知の材料を用いても良い。

【0158】最後に、窒化珪素膜でなるパッシベーショ ン膜5068を300[nm]の厚さに形成する。パッシベ ーション膜5068を形成しておくことで、EL層50 6 6 を水分等から保護することができ、EL素子の信頼 性をさらに高めることが出来る。

【0159】なお上記工程にしたがって、モニター用E L素子(第2のEL素子)は、画素のEL素子(第1の EL素子) を作製するのと同時に、同じ基板上に作製す 50 ることができる。

40

26

【0160】こうして図11(B)に示すような構造の EL表示装置が完成する。なお、本実施例におけるEL 表示装置の作製工程においては、回路の構成および工程 の関係上、ゲート電極を形成している材料であるTa、 Wによってソース信号線を形成し、ドレイン・ソース電 極を形成している配線材料であるAlによってゲート信 号線を形成しているが、異なる材料を用いても良い。

【0161】ところで、本実施例のEL表示装置は、画 素部だけでなく駆動回路部にも最適な構造のTFTを配 置することにより、非常に高い信頼性を示し、動作特性 10 も向上しうる。また結晶化工程においてNi等の金属触 媒を添加し、結晶性を高めることも可能である。それに よって、ソース信号線駆動回路の駆動周波数を10[MH z]以上にすることが可能である。

【0162】まず、極力動作速度を落とさないようにホ ットキャリア注入を低減させる構造を有するTFTを、 駆動回路部を形成するCMOS回路のnチャネル型TF Tとして用いる。なお、ここでいう駆動回路としては、 シフトレジスタ、バッファ、レベルシフタ、線順次駆動 におけるラッチ、点順次駆動におけるトランスミッショ ンゲートなどが含まれる。

【0163】本実施例の場合、nチャネル型TFTの活 性層は、ソース領域、ドレイン領域、ゲート絶縁膜を間 に挟んでゲート電極と重なるオーバーラップLDD領域 (Lov領域)、ゲート絶縁膜を間に挟んでゲート電極と 重ならないオフセットLDD領域(Loff領域)および チャネル形成領域を含む。

【O164】また、CMOS回路のpチャネル型TFT は、ホットキャリア注入による劣化が殆ど気にならない ので、特にLDD領域を設けなくても良い。勿論、nチ 30 ャネル型TFTと同様にLDD領域を設け、ホットキャ リア対策を講じることも可能である。

【0165】その他、駆動回路において、チャネル形成 領域を双方向に電流が流れるようなCMOS回路、即 ち、ソース領域とドレイン領域の役割が入れ替わるよう なCMOS回路が用いられる場合、CMOS回路を形成 するnチャネル型TFTは、チャネル形成領域の両サイ ドにチャネル形成領域を挟む形でLDD領域を形成する ことが好ましい。このような例としては、点順次駆動に 用いられるトランスミッションゲートなどが挙げられ る。また駆動回路において、オフ電流を極力低く抑える 必要のあるCMOS回路が用いられる場合、CMOS回 路を形成するnチャネル型TFTは、Lov領域を有して いることが好ましい。このような例としては、やはり、 点順次駆動に用いられるトランスミッションゲートなど が挙げられる。

【0166】なお、実際には図11(B)の状態まで完 成したら、さらに外気に曝されないように、気密性が高 く、脱ガスの少ない保護フィルム(ラミネートフィル ム、紫外線硬化樹脂フィルム等)や透光性のシーリング 50 わせて積層構造としても良いし、単層構造としても良

材でパッケージング(封入)することが好ましい。その 際、シーリング材の内部を不活性雰囲気にしたり、内部 に吸湿性材料(例えば酸化バリウム)を配置したりする とEL素子の信頼性が向上する。

【0167】また、パッケージング等の処理により気密 性を高めたら、基板上に形成された素子又は回路から引 き回された端子と外部信号端子とを接続するためのコネ クタ (フレキシブルプリントサーキット: FPC) を取 り付けて製品として完成する。このような出荷出来る状 態にまでした状態を本明細書中では表示装置という。

【0168】また、本実施例で示す工程に従えば、表示 装置の作製に必要なフォトマスクの数を抑えることが出 来る。その結果、工程を短縮し、製造コストの低減及び 歩留まりの向上に寄与することが出来る。

【0169】 (実施例3) 本実施例では、本発明のEL 表示装置を作製した例について説明する。

【0170】図12(A)は本発明のEL表示装置の上 面図である。図12(A)においで、4010は基板、 4011は画素部、4012はソース信号側駆動回路、 4013はゲート信号側駆動回路であり、画素部及びそ れぞれの駆動回路は配線4014~4016を経てFP C4017に至り、外部機器へと接続される。

【0171】このとき、少なくとも画素部、好ましくは 駆動回路及び画素部を囲むようにしてカバー材600 0、シーリング材 (ハウジング材ともいう) 7000、 密封材(第2のシーリング材)7001が設けられてい

【0172】また、図12(B)は本実施例のEL表示 装置の断面構造であり、基板4010、下地膜4021 の上に駆動回路用TFT(但し、ここではnチャネル型 TFTとpチャネル型TFTを組み合わせたCMOS回 路を図示している。) 4022及び画素部用TFT40 23 (但し、ここではEL素子への電流を制御するTF Tだけ図示している。)が形成されている。これらのT FTは公知の構造(トップゲート構造またはボトムゲー ト構造)を用いれば良い。

【0173】駆動回路用TFT4022、画素部用TF T4023が完成したら、樹脂材料でなる層間絶縁膜 (平坦化膜) 4026の上に画素部用TFT4023の ドレインと電気的に接続する透明導電膜でなる画素電極 4027を形成する。透明導電膜としては、酸化インジ ウムと酸化スズとの化合物(ITOと呼ばれる)または 酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることがで きる。そして、画素電極4027を形成したら、絶縁膜 4028を形成し、画素電極4027上に開口部を形成

【0174】次に、EL層4029を形成する。EL層 4029は公知のEL材料(正孔注入層、正孔輸送層、 発光層、電子輸送層または電子注入層)を自由に組み合

る。

バー材6000と基板4010の間にシーリング材70 00が設けられ、さらにシーリング材7000の外側に は密封材(第2のシーリング材)7001が形成され

い。どのような構造とするかは公知の技術を用いれば良 い。また、EL材料には低分子系材料と髙分子系(ポリ マー系)材料がある。低分子系材料を用いる場合は蒸着 法を用いるが、高分子系材料を用いる場合には、スピン コート法、印刷法またはインクジェット法等の簡易な方 法を用いることが可能である。

【0181】このとき、この充填材6004は、カバー 材6000を接着するための接着剤としても機能する。 充填材6004としては、PVC (ポリビニルクロライ ド)、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB (ポリビ ニルブチラル)またはEVA(エチレンビニルアセテー ト)を用いることができる。この充填材6004の内部 に乾燥剤を設けておくと、吸湿効果を保持できるので好 ましい。

【0175】本実施例では、シャドーマスクを用いて蒸 着法によりEL層を形成する。シャドーマスクを用いて 画素毎に波長の異なる発光が可能な発光層 (赤色発光 層、緑色発光層及び青色発光層)を形成することで、カ 10 ラー表示が可能となる。その他にも、色変換層 (CC M) とカラーフィルターを組み合わせた方式、白色発光 層とカラーフィルターを組み合わせた方式があるがいず れの方法を用いても良い。勿論、単色発光のEL表示装 置とすることもできる。

【0182】また、充填材6004の中にスペーサーを 含有させてもよい。このとき、スペーサーをBaOなど からなる粒状物質とし、スペーサー自体に吸湿性をもた せてもよい。

【0176】EL層4029を形成したら、その上に陰 極4030を形成する。陰極4030とEL層4029 の界面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが 望ましい。従って、真空中でEL層4029と陰極40 30を連続成膜するか、EL層4029を不活性雰囲気 20 一圧を緩和する樹脂膜などを設けてもよい。 で形成し、大気解放しないで陰極4030を形成すると いった工夫が必要である。本実施例ではマルチチャンバ ー方式(クラスターツール方式)の成膜装置を用いるこ とで上述のような成膜を可能とする。

【0183】スペーサーを設けた場合、パッシベーショ ン膜6003はスペーサー圧を緩和することができる。 また、パッシベーション膜6003とは別に、スペーサ

【0177】なお、本実施例では陰極4030として、 LiF (フッ化リチウム) 膜とA1 (アルミニウム) 膜 の積層構造を用いる。具体的にはEL層4029上に蒸 着法で1nm厚のLiF(フッ化リチウム)膜を形成 し、その上に300nm厚のアルミニウム膜を形成す る。勿論、公知の陰極材料であるMgAg電極を用いて 30 も良い。そして陰極4030は4031で示される領域 において配線4016に接続される。配線4016は陰 極4030に所定の電圧を与えるための電源供給線であ り、導電性ペースト材料4032を介してFPC401 7に接続される。

【0184】また、カバー材6000としては、ガラス 板、アルミニウム板、ステンレス板、FRP (Fibe rglass-Reinforced Plastic s) 板、PVF (ポリビニルフルオライド) フィルム、 マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリ ルフィルムを用いることができる。なお、充填材600 4としてPVBやEVAを用いる場合、数十 μ mのアル ミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで 挟んだ構造のシートを用いることが好ましい。

【0178】4031に示された領域において陰極40 30と配線4016とを電気的に接続するために、層間 絶縁膜4026及び絶縁膜4028にコンタクトホール . を形成する必要がある。これらは層間絶縁膜4026の エッチング時(画素電極用コンタクトホールの形成時) や絶縁膜4028のエッチング時(EL層形成前の開口 部の形成時) に形成しておけば良い。また、絶縁膜40 28をエッチングする際に、層間絶縁膜4026まで一 括でエッチングしても良い。この場合、層間絶縁膜40 26と絶縁膜4028が同じ樹脂材料であれば、コンタ クトホールの形状を良好なものとすることができる。

【0185】但し、EL素子からの発光方向(光の放射 方向)によっては、カバー材6000が透光性を有する 必要がある。

【0179】このようにして形成されたEL素子の表面 を覆って、パッシベーション膜6003、充填材600 4、カバー材6000が形成される。

【0186】また、配線4016はシーリング材700 0 および密封材 7 0 0 1 と基板 4 0 1 0 との隙間を通っ てFPC4017に電気的に接続される。なお、ここで は配線4016について説明したが、他の配線401 4、4015も同様にしてシーリング材7000および 密封材7001の下を通ってFPC4017に電気的に 接続される。

【0187】なお図12では、充填材6004を設けて からカバー材6000を接着し、充填材6004の側面 (露呈面)を覆うようにシーリング材7000を取り付 けているが、カバー材6000及びシーリング材700 0を取り付けてから、充填材6004を設けても良い。 この場合、基板4010、カバー材6000及びシーリ ング材7000で形成されている空隙に通じる充填材の 注入口を設ける。そして前記空隙を真空状態 (10⁻²T orr以下) にし、充填材の入っている水槽に注入口を 浸してから、空隙の外の気圧を空隙の中の気圧よりも高

【0180】さらに、EL索子部を囲むようにして、カ 50 くして、充填材を空隙の中に充填する。

【0188】 (実施例4) 次に、図12 (A) 、 (B) とは異なる形態のEL表示装置を作製した例について、図13 (A) 、 (B) を用いて説明する。図12

(A)、(B)と同じ番号のものは同じ部分を指しているので説明は省略する。

【0189】図13 (A) は本実施例のEL表示装置の 上面図であり、図13 (A) をA-A'で切断した断面図 を図13 (B) に示す。

【0190】図12に従って、EL素子の表面を覆って パッシベーション膜6003までを形成する。

【0191】さらに、EL素子を覆うようにして充填材6004を設ける。この充填材6004は、カバー材6000を接着するための接着剤としても機能する。充填材6004としては、PVC(ポリビニルクロライド)、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB(ポリビニルブチラル)またはEVA(エチレンビニルアセテート)を用いることができる。この充填材6004の内部に乾燥剤を設けておくと、吸湿効果を保持できるので好ましい。

【0192】また、充填材6004の中にスペーサーを 20 含有させてもよい。このとき、スペーサーをBaOなど からなる粒状物質とし、スペーサー自体に吸湿性をもた せてもよい。

【0193】スペーサーを設けた場合、パッシベーション膜6003はスペーサー圧を緩和することができる。 また、パッシベーション膜とは別に、スペーサー圧を緩和する樹脂膜などを設けてもよい。

【0194】また、カバー材6000としては、ガラス板、アルミニウム板、ステンレス板、FRP(Fiberglass-Reinforced Plastic 30s)板、PVF(ポリビニルフルオライド)フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリルフィルムを用いることができる。なお、充填材6004としてPVBやEVAを用いる場合、数十μmのアルミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いることが好ましい。

【0195】但し、EL素子からの発光方向(光の放射方向)によっては、カバー材6000が透光性を有する必要がある。

【0196】次に、充填材6004を用いてカバー材6 40 000を接着した後、充填材6004の側面(露呈面)を覆うようにフレーム材6001を取り付ける。フレーム材6001はシーリング材(接着剤として機能する)6002によって接着される。このとき、シーリング材6002としては、光硬化性樹脂を用いるのが好ましいが、EL層の耐熱性が許せば熱硬化性樹脂を用いても良い。なお、シーリング材6002はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、シーリング材6002の内部に乾燥剤を添加してあっても良い。

【0197】また、配線4016はシーリング材600 2と基板4010との隙間を通ってFPC4017に電 気的に接続される。なお、ここでは配線4016につい て説明したが、他の配線4014、4015も同様にし てシーリング材6002の下を通ってFPC4017に 電気的に接続される。

30

【0198】なお図13では、充填材6004を設けてからカバー材6000を接着し、充填材6004の側面(露呈面)を覆うようにフレーム材6001を取り付け10 ているが、カバー材6000及びフレーム材6001を取り付けてから、充填材6004を設けても良い。この場合、基板4010、カバー材6000及びフレーム材6001で形成されている空隙に通じる充填材の注入口を設ける。そして前記空隙を真空状態(10-2Torr以下)にし、充填材の入っている水槽に注入口を浸してから、空隙の外の気圧を空隙の中の気圧よりも高くして、充填材を空隙の中に充填する。

【0199】(実施例5)本実施例では、本発明のEL 表示装置の画素部の構造の例を示す。

【0200】画素部の詳細な断面構造を図14に示す。 図14において、基板3501上に設けられたスイッチング用TFT3502は公知の方法を用いて作製される。46はゲート絶縁膜である。本実施例ではダブルゲート構造としている。なお、本実施例ではダブルゲート構造としているが、シングルゲート構造でも構わないし、トリプルゲート構造やそれ以上のゲート本数を持つマルチゲート構造でも構わない。

【0201】なお本実施例では、スイッチング用TFT のゲート電極38は、第一の導電層38aと第二の導電層38bの積層構造になっている。

【0202】また、EL駆動用TFT3503はnチャネル型TFTであり、公知の方法を用いて作製される。このとき、スイッチング用TFTのソース配線41は、ソース信号線39に接続されている。なお、本実施例では、ソース信号線は、第一の導電層39aと第二の導電層39bの積層構造となっている。スイッチング用TFT3502のドレイン配線35はEL駆動用TFT3503のゲート電極37に電気的に接続されている。EL駆動用TFT3503のドレイン配線40をEL素子の陰極43に接続している。また、EL駆動用TFT3503のソース配線34は電源供給線(図示せず)に接続され、電圧が加えられている。

【0203】本実施例ではEL駆動用TFT3503をシングルゲート構造で図示しているが、複数のTFTを直列につなげたマルチゲート構造としても良い。さらに、複数のTFTを並列につなげて実質的にチャネル形成領域を複数に分割し、熱の放射を高い効率で行えるようにした構造としても良い。このような構造は熱による劣化対策として有効である。

0 【0204】なお本実施例では、EL駆動用TFTのゲ

ート電極は、第一の導電層 3 7 a と第二の導電層 3 7 b の積層構造となっている。

【0205】スイッチング用TFT3502及びEL駆動用TFT3503の上には、層間絶縁膜49及び樹脂絶縁膜でなる平坦化膜42が形成される。平坦化膜42を用いてTFTによる段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成されるEL層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起こす場合がある。従って、EL層をできるだけ平坦面に形成しうるように画素電極を形成する前に平坦化しておくことが望ま10しい。

【0206】また、43は反射性の高い導電膜でなる画素電極(EL素子の陰極)である。画素電極43としてはアルミニウム合金膜、銅合金膜または銀合金膜など低抵抗な導電膜またはそれらの積層膜を用いることが好ましい。勿論、他の導電膜との積層構造としても良い。

【0207】また、絶縁膜(好ましくは樹脂)で形成されたバンク44a、44bにより形成された溝の中に発光層45が形成される。なお、ここでは一画素しか図示していないが、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色に対 20応した発光層を作り分けても良い。発光層とする有機EL材料としてはπ共役ポリマー系材料を用いる。代表的なポリマー系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン(PPV)系、ポリビニルカルバゾール(PVK)系、ポリフルオレン系などが挙げられる。

【0208】なお、PPV系有機EL材料としては様々な型のものがあるが、例えば「H. Shenk, H. Becker, O. Gelsen, E. Kluge, W. Kreuder, and H. Spreitzer, "Polymers for Light Emitting Diodes", Euro Display, Proceedings, 1999, p. 33-37」や特開平10-92576号公報に記 30載されたような材料を用いれば良い。

【0209】具体的な発光層としては、赤色に発光する発光層にはシアノポリフェニレンビニレン、緑色に発光する発光層にはポリフェニレンビニレン、青色に発光する発光層にはポリフェニレンビニレン若しくはポリアルキルフェニレンを用いれば良い。膜厚は30~150 nm(好ましくは40~100 nm)とすれば良い。

【0210】但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機EL材料の一例であって、これに限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注 40入層を自由に組み合わせてEL層(発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層)を形成すれば良い。

【0211】例えば、本実施例ではポリマー系材料を発 光層として用いる例を示したが、低分子系有機EL材料 を用いても良い。また、電荷輸送層や電荷注入層として 炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これ らの有機EL材料や無機材料は公知の材料を用いること ができる。

【0212】本実施例では発光層45の上に、透明導電 50

膜でなる陽極47が設けられる。本実施例の場合、発光層45で生成された光は上面側に向かって(TFTの上方に向かって)放射されるため、陽極は透光性でなければならない。透明導電膜としては酸化インジウムと酸化スズとの化合物や酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることができるが、耐熱性の低い発光層や正孔注入層を形成した後で形成するため、可能な限り低温で成膜できるものが好ましい。

【0213】陽極47まで形成された時点でEL素子3504が完成する。なお、ここでいうEL素子3504は、画素電極(陰極)43、発光層45及び陽極47で形成されている。

【0214】ところで、本実施例では、陽極47の上にさらにパッシベーション膜48を設けている。パッシベーション膜48としては窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜が好ましい。この目的は、外部とEL素子とを遮断することであり、有機EL材料の酸化による劣化を防ぐ意味と、有機EL材料からの脱ガスを抑える意味との両方を併せ持つ。これによりEL表示装置の信頼性が高められる。

【0215】(実施例6)本実施例では、実施例5に示した画素部において、EL素子3504の構造を反転させた構造について説明する。説明には図15を用いる。なお、実施例5で示した、図14の構造と異なる点はEL素子の部分とEL駆動用TFTだけであるので、その他の説明は省略することとする。

【0216】図15において、EL駆動用TFT450 3はpチャネル型TFTであり、公知の方法を用いて作 製することができる。本実施例では、EL駆動用TFT 4503のドレイン配線440をEL素子の陽極447 に接続し、EL駆動用TFTのソース配線434を電源 供給線(図示せず)に接続する構造としている。

【0217】本実施例では、画素電極(陽極) 447として透明導電膜を用いる。具体的には酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物でなる導電膜を用いる。勿論、酸化インジウムと酸化スズとの化合物でなる導電膜を用いても良い。

【0218】そして、絶縁膜でなるバンク44a、44bが形成された後、溶液塗布によりポリビニルカルバゾールでなる発光層445が形成される。その上には、アルミニウム合金でなる陰極443が形成される。この場合、陰極443がパッシベーション膜としても機能する。こうしてEL素子3701が形成される。

【0219】本実施例の場合、発光層445で発生した 光は、矢印で示されるようにTFTが形成された基板の 方に向かって放射される。

【0220】(実施例7)本発明のEL表示装置において、EL素子が有するEL層に用いられる材料は、有機EL材料に限定されず、無機EL材料を用いても実施できる。但し、現在の無機EL材料は非常に駆動電圧が高

いため、そのような駆動電圧に耐えうる耐圧特性を有す るTFTを用いなければならない。

【0221】または、将来的にさらに駆動電圧の低い無 機EL材料が開発されれば、本発明に適用することは可 能である。

【0222】(実施例8)本発明において、EL層とし て用いる有機物質は低分子系有機物質であってもポリマ 一系(髙分子系)有機物質であっても良い。低分子系有 機物質はAl q3 (トリスー8ーキノリライトーアルミ ニウム)、TPD (トリフェニルアミン誘導体) 等を中 10 心とした材料が知られている。ポリマー系有機物質とし て、π共役ポリマー系の物質が挙げられる。代表的に は、PPV(ポリフェニレンビニレン)、PVK(ポリ ビニルカルバゾール)、ポリカーボネート等が挙げられ る。

【0223】ポリマー系(高分子系)有機物質は、スピ ンコーティング法(溶液塗布法ともいう)、ディッピン グ法、ディスペンス法、印刷法またはインクジェット法 など簡易な薄膜形成方法で形成でき、低分子系有機物質 に比べて耐熱性が高い。

【0224】また本発明のEL表示装置が有するEL素 子において、そのEL素子が有するEL層が、電子輸送 層と正孔輸送層とを有している場合、電子輸送層と正孔 輸送層とを無機の材料、例えば非晶質のSiまたは非晶 質のSi_{1-x}C_x等の非晶質半導体で構成しても良い。

【0225】非晶質半導体には多量のトラップ準位が存 在し、かつ非晶質半導体が他の層と接する界面において 多量の界面準位を形成する。そのため、EL素子は低い 電圧で発光させることができるとともに、高輝度化を図 ることもできる。

【0226】また有機EL層にドーパント (不純物) を 添加し、有機EL層の発光の色を変化させても良い。ド ーパントとして、DCM1、ナイルレッド、ルブレン、 クマリン6、TPB、キナクリドン等が挙げられる。

【0227】 (実施例9) 本実施例では、本発明を用い てEL表示装置を作製した例について図16(A)、

(B) を用いて説明する。図16 (A) は、EL素子の 形成されたアクティブマトリクス基板において、EL素 子の封入まで行った状態を示す上面図である。点線で示 された6801はソース信号線駆動回路、6802はゲ 40 ート信号線駆動回路、6803は画素部である。また、 6804はカバー材、6805は第1シール材、680 6は第2シール材であり、第1シール材6805で囲ま れた内側のカバー材とアクティブマトリクス基板の間に は充填材6807 (図16 (B) 参照) が設けられる。

【0228】なお、6808は、ソース信号線駆動回路 6801、ゲート信号線駆動回路6802及び画素部6 803に入力される信号を伝達するための接続配線であ り、外部機器との接続端子となるFPC(フレキシブル プリントサーキット) 6809からビデオ信号やクロッ 50 ク信号を受け取る。

【0229】ここで、図16 (A) をA-A' で切断し た断面に相当する断面図を図16 (B) に示す。なお、 図16(A)、(B)では同一の部位に同一の符号を用 いている。

【0230】図16 (B) に示すように、基板6800 上には画素部6803、ソース信号線駆動回路6801 が形成されており、画素部6803はEL素子に流れる 電流を制御するためのEL駆動用TFT6851及びそ のドレイン領域に電気的に接続された画素電極6852 等を含む複数の画素により形成される。なお、本実施例 ではEL駆動用TFT6851をpチャネル型TFTと する。また、ソース信号線駆動回路6801はnチャネ ル型TFT6853とpチャネル型TFT6854とを 相補的に組み合わせたCMOS回路を用いて形成され

【0231】各画素は画素電極の下にカラーフィルタ (R) 6855、カラーフィルタ (G) 6856及びカ ラーフィルタ(B)(図示せず)を有している。ここで 20 カラーフィルタ (R) とは赤色光を抽出するカラーフィ ルタであり、カラーフィルタ(G)は緑色光を抽出する カラーフィルタ、カラーフィルタ(B)は青色光を抽出 するカラーフィルタである。なお、カラーフィルタ

- (R) 6855は赤色発光の画素に、カラーフィルタ
- (G) 6856は緑色発光の画素に、カラーフィルタ
- (B) は青色発光の画素に設けられる。

【0232】これらのカラーフィルタを設けた場合の効 果としては、まず発光色の色純度が向上する点が挙げら れる。例えば赤色発光の画素からはEL素子から赤色光 30 が放射される(本実施例では画素電極側に向かって放射 される)が、この赤色光を、赤色光を抽出するカラーフ イルタに通すことにより赤色の純度を向上させることが できる。このことは、他の緑色光、青色光の場合におい ても同様である。

【0233】また、従来のカラーフィルタを用いない構 造ではEL表示装置の外部から侵入した可視光がEL素 子の発光層を励起させてしまい、所望の発色が得られな い問題が起こりうる。しかしながら、本実施例のように カラーフィルタを設けることでEL素子には特定の波長 の光しか入らないようになる。即ち、外部からの光によ りEL素子が励起されてしまうような不具合を防ぐこと が可能である。

【0234】なお、カラーフィルタを設ける構造は従来 提案されているが、EL素子は白色発光のものを用いて いた。この場合、赤色光を抽出するには他の波長の光を カットしていたため、輝度の低下を招いていた。しかし ながら、本実施例では、例えばEL素子から発した赤色 光を、赤色光を抽出するカラーフィルタに通すため、輝 度の低下を招くようなことがない。

【0235】次に、画素電極6852は透明導電膜で形

成され、EL素子の陽極として機能する。また、画素電 極6852の両端には絶縁膜6857が形成され、さら に赤色に発光する発光層6858、緑色に発光する発光 層6859が形成される。なお、図示しないが隣接する 画素には青色に発光する発光層が設けられ、赤、緑及び **青に対応した画素によりカラー表示が行われる。勿論、** 青色の発光層が設けられた画素は青色を抽出するカラー フィルタが設けられている。

【0236】なお、EL材料として有機材料だけでなく 無機材料を用いることができる。また、発光層だけでな 10 く電子注入層、電子輸送層、正孔輸送層または正孔注入 層を組み合わせた積層構造としても良い。

【0237】また、各発光層の上にはEL素子の陰極6 860が遮光性を有する導電膜でもって形成される。こ の陰極6860は全ての画素に共通であり、接続配線6 808を経由してFPC6809に電気的に接続されて いる。

【0238】次に、第1シール材6805をディスペン サー等で形成し、スペーサ (図示せず) を撒布してカバ 一材6804を貼り合わせる。そして、アクティブマト 20 リクス基板6800、カバー材6804及び第1シール 材6805で囲まれた領域内に充填材6807を真空注 入法により充填する。

【0239】また、本実施例では充填材6807に予め 吸湿性物質6861として酸化バリウムを添加してお く。なお、本実施例では吸湿性物質を充填材に添加して 用いるが、塊状に分散させて充填材中に封入することも できる。また、図示されていないがスペーサの材料とし て吸湿性物質を用いることも可能である。

【0240】次に、充填材6807を紫外線照射または 30 加熱により硬化させた後、第1シール材6805に形成 された開口部(図示せず)を塞ぐ。第1シール材680 5の開口部を塞いだら、導電性材料6862を用いて接 続配線6808及びFPC6809を電気的に接続させ る。さらに、第1シール材6805の露呈部及びFPC 6809の一部を覆うように第2シール材6806を設 ける。第2シール材6806は第1シール材6805と 同様の材料を用いても良い。

【0241】以上のような方式を用いてEL素子を充填 材6807に封入することにより、EL素子を外部から 40 完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等の有 機材料の酸化を促す物質が侵入することを防ぐことがで きる。従って、信頼性の高いEL表示装置を作製するこ とができる。

【0242】 (実施例10) 本実施例では、実施例9に 示したEL表示装置において、EL素子から発する光の 放射方向とカラーフィルタの配置を異ならせた場合の例 について示す。説明には図17を用いるが、基本的な構 造は図16(B)と同様であるので変更部分に新しい符 号を付して説明する。

【0243】画素部6901はEL駆動用TFT690 2及びそのドレイン領域に電気的に接続された画素電極 6903等を含む複数の画素により形成される

【0244】本実施例では画素部6901にはEL駆動 用TFT6902としてnチャネル型TFTが用いられ ている。また、EL駆動用TFT6902のドレインに は画素電極6903が電気的に接続され、この画素電極 6903は遮光性を有する導電膜で形成されている。本 実施例では画素電極6903がEL素子の陰極となる。

【0245】また、赤色に発光する発光層6858、緑 色に発光する発光層6859の上には各画素に共通な透 明導電膜6904が形成される。この透明導電膜690 4はEL素子の陽極となる。

【0246】さらに、本実施例ではカラーフィルタ (R)6905、カラーフィルタ(G)6906及びカ ラーフィルタ(B)(図示せず)がカバー材6804に 形成されている点に特徴がある。本実施例のEL素子の 構造とした場合、発光層から発した光の放射方向がカバ 一材6804側に向かうため、図17の構造とすればそ の光の経路にカラーフィルタを設置することができる。

【0247】本実施例のようにカラーフィルタ (R) 6 905、カラーフィルタ (G) 6906及びカラーフィ ルタ(B)(図示せず)をカバー材6804に設ける と、アクティブマトリクス基板の工程を少なくすること ができ、歩留まり及びスループットの向上を図ることが できるという利点がある。

【0248】 (実施例11) 本実施例では、本発明を用 いて形成されたEL表示装置を表示媒体として組み込ん だ電子機器について説明する。

【0249】その様な電子機器としては、ビデオカメ ラ、デジタルカメラ、ヘッドマウントディスプレイ (ゴ ーグル型ディスプレイ)、ゲーム機、カーナビゲーショ ン、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末 (モバイル コンピュータ、携帯電話または電子書籍等) などが挙げ られる。それらの一例を図18に示す。

【0250】図18(A)はパーソナルコンピュータで あり、本体2001、筐体2002、表示部2003、 キーボード2004等を含む。本発明のEL表示装置は パーソナルコンピュータの表示部2003に用いること ができる。

【0251】図18 (B) はビデオカメラであり、本体 2101、表示部2102、音声入力部2103、操作 スイッチ2104、バッテリー2105、受像部210 6 等を含む。本発明のEL表示装置はビデオカメラの表 示部2102に用いることができる。

【0252】図18 (C) は頭部取り付け型の表示装置 の一部(右片側)であり、本体2301、信号ケーブル 2302、頭部固定バンド2303、表示モニタ230 4、光学系2305、表示部2306等を含む。本発明 50 のEL表示装置は頭部取り付け型の表示装置の表示部2

益

15

306に用いることができる。

【0253】図18(D)は記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体2401、記録媒体(CD、LDまたはDVD等)2402、操作スイッチ2403、表示部(a)2404、表示部(b)2405等を含む。表示部(a)2404は主として画像情報を表示し、表示部(b)2405は主として文字情報を表示するが、本発明のEL表示装置は記録媒体を備えた画像再生装置の表示部(a)2404、

(b) 2405に用いることができる。なお、記録媒体 10 を備えた画像再生装置としては、CD再生装置、ゲーム 機器などに本発明を用いることができる。

【0254】図18(E)は携帯型(モバイル)コンピュータであり、本体2501、カメラ部2502、受像部2503、操作スイッチ2504、表示部2505等を含む。本発明のEL表示装置は携帯型(モバイル)コンピュータの表示部2505に用いることができる。

【0255】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例1~10のどの 20ような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

[0256]

【発明の効果】従来のアナログ階調方式のEL表示装置では、画素部のTFTの特性のバラつきにより輝度がバラつく。また、従来の時間階調方式のEL表示装置では、多階調を表現する際、下位ビットの信号に対応するサブフレーム期間の表示期間が短くなり、一定のEL駆動電圧を印加し続けることが困難となる。また、使用する際の環境温度が変化すると、EL素子の温度特性によるで、同じ電圧をEL素子に印加していても、EL素子に流れる電流量が変化してしまい、輝度にバラつきが起こるという問題があった。

【0257】しかし、本発明は、上記構成によって、E

L素子の輝度のバラつきを抑えることができる。これにより、高画質なEL表示装置を提供することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のEL表示装置の構成を示す図。

【図2】 本発明のEL表示装置の階調方式のタイミングチャートを示す図。

【図3】 本発明のEL表示装置のバッファアンプの 構成を示す図。

【図4】 EL素子の温度特性を示す図。

【図5】 EL表示装置の画素部の構成を示す図。

【図6】 EL表示装置の構成を示すブロック図。

【図7】 従来のアナログ階調方式のタイミングチャートを示す図。

【図8】 従来の時間階調方式のタイミングチャートを示す図。

【図9】 本発明のEL表示装置の作製工程を示す図。

【図10】 本発明のEL表示装置の作製工程を示す図。

【図11】 本発明のEL表示装置の作製工程を示す 図。

【図12】 本発明のEL表示装置の上面図及び断面図。

【図13】 本発明のEL表示装置の上面図及び断面図。

【図14】 本発明のEL表示装置の断面図。

【図15】 本発明のE L表示装置の断面図。

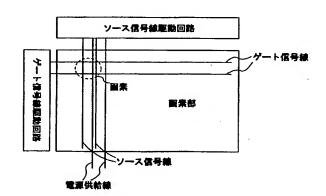
【図16】 本発明のEL表示装置の上面図及び断面図。

0 【図17】 本発明のEL表示装置の断面図。

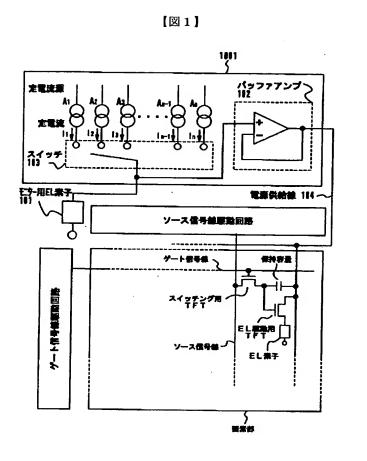
【図18】 本発明のEL表示装置を用いた応用電子機器を示す図。

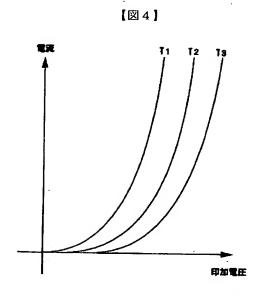
【図19】 本発明のEL表示装置の階調方式のタイミングチャートを示す図。

【図6】

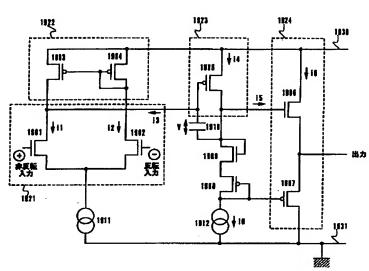


T1 > T2 > T3

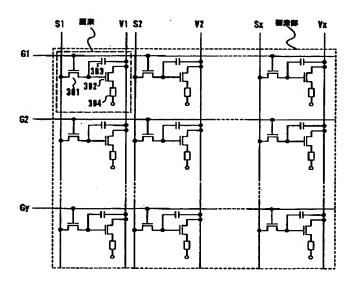




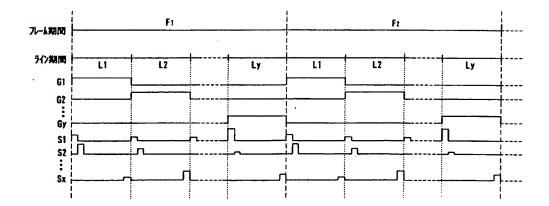




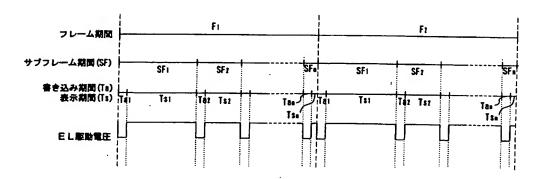
【図5】



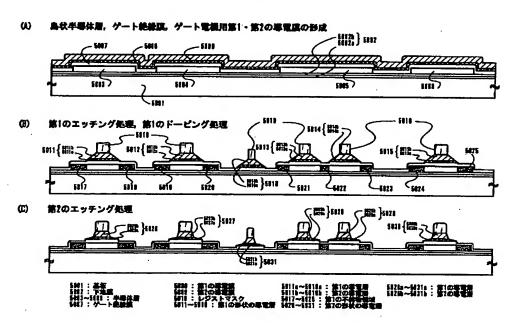
【図7】



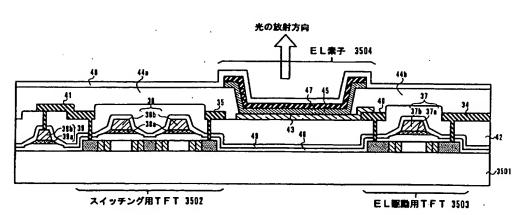
【図8】



【図9】...

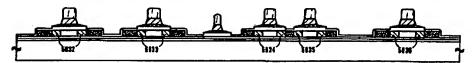


【図14】

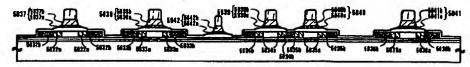


【図10】

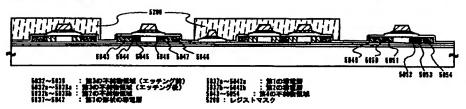
(人) 第2のドーピング処理



(B) 第3のエッチング処理

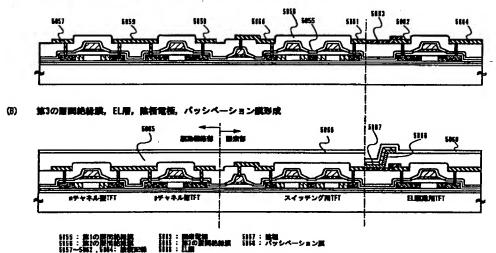


(C) 第3のドーピング処理

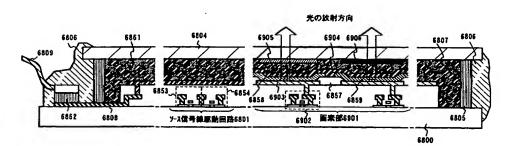


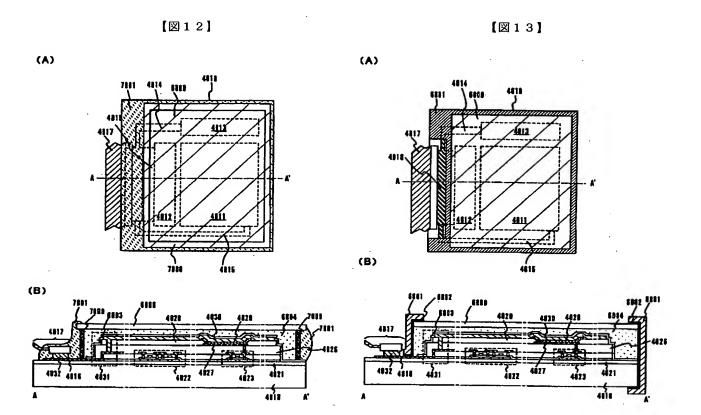
【図11】

(4) 第1, 第2の層関絶経験, 配線, 顕素電極影成



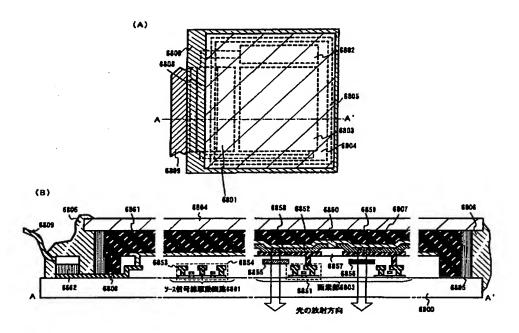
【図17】



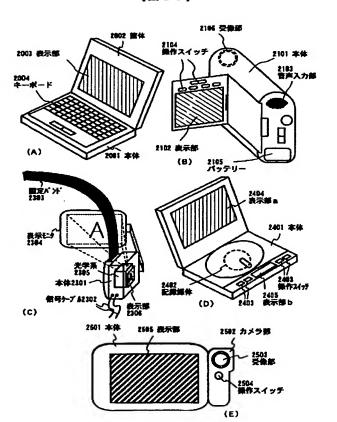


EL業子 3701 EL業子 3701 410 411 415 4

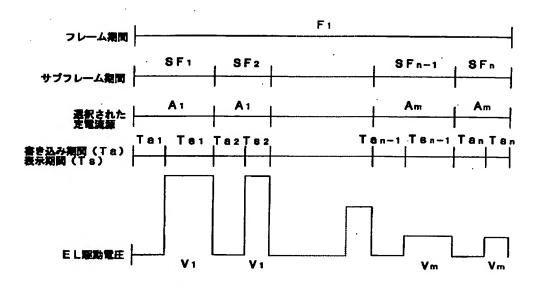
【図16】



【図18】



【図19】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

H 0 5 B 33/14

F I H O 5 B 33/14 テーマコード(参考)

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB04 AB17 BA06 BB01

BB03 BB04 BB05 BB06 BB07

CA01 CB01 DA01 DB03 EA01

EB00 GA04

5C080 AA06 BB05 DD03 EE28 EE29

FF11 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05

JJ06 KK02 KK07 KK43

5C094 AA07 AA08 AA53 AA54 AA56

BA03 BA12 BA27 CA19 CA24

DB01 DB02 DB04 EA04 EA05

EA06 EA07 EA10 EB02 EC02

EC03 ED03 FA01 FB01 FB12

FB14 FB15 GA10 HA08 HA10

JA01